\$9 1 PN="60-012763" ?t 9/5/1

9/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01534263 **Image available**
PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

PUB. NO.: **60-012763** [JP 60012763 A] PUBLISHED: January 23, 1985 (19850123)

INVENTOR(s): OMI TADAHIRO
TANAKA NOBUYOSHI

APPLICANT(s): OMI TADAHIRO [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.: 58-120755 [JP 83120755] FILED: July 02, 1983 (19830702)

INTL CLASS: [4] H01L-027/14; H01L-029/76; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements,

CCD & BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 318, Vol. 09, No. 126, Pg. 25, May

31, 1985 (19850531)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the titled device which can be sufficiently increased in resolution by a method wherein the device is composed of an IGFET, and biases are kept on an electrode in the process of the accumulation of carriers generated by photo excitation in the shielded state of the device to a control electrode region and of the read-out thereof as an accumulated voltage.

CONSTITUTION: An n(sup -) type layer 5 is epitaxially grown on an n(sup +) type Si substrate 1 and then formed into island form by means of an element isolation region 4 made of SiO(sub 2), etc., where a p type base region 6 of a bi-polar transistor put in floating state is diffusion-formed, and an n(sup +) type emitter region 7 is provided therein. Next, the entire surface is covered with an SiO(sub 2) 3, an aperture being bored, and an Al wiring contacting the region 7 then being provided. The electrode 9 controlling the floating state of the region 6 is formed on the region 6 via a film 3, and an Al wiring 10 is connected to the electrode. Thereafter, an Al electrode 12 is adhered to the back surface of the substrate 1 via n(sup +) type layer 11, and the wiring 8 is grounded, then a light is made incident to the surface while biases are impressed on the collector electrode 12 and the electrode 9, respectively.

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公願

⁴ 公開特許公報 (A)

昭60—12763

6DInt. Cl.4 H 01 L 27/14

29/76

5/335

識別記号

庁内整理番号 6732-5F 6851-5F 6940-5C

砂公開 昭和60年(1985) 1 月23日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 38 頁)

分光管変換装置

H 04 N

20特

修出

昭58-120755 昭58(1983)7月2日

700 平 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

個発 明 者 田中信義

東京都世田谷区松原2の15の13

包出 願 人 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

仍代 理 人 弁理士 山下穆平

1 発明の名称

光双变换装置

2 特許路皮の施施

1 周導電型領域よりなる2億の主電機領域と 放主性機能線と反対導電器の開御電程領域よりな る半導体トランジスタの駄筒質電視領域を、リフ レッシュ工程において鉄主電器製造の一方の領域 に対して所定の逆パイアス動作にするべく、絶縁 ゲート亙トランジスタの主電極領域になるべく配 近し、 献絶量ゲート型トランジスタが遮断状態に ある状態で、光輪起により発生したキャリアを缺 胡御電極側線に潜植し、駄響板されたキャリアに より条件したは創機関係領域の事務関係を輸出す **工程において、放新御電板上に奪い絶縁層を介し** て設けられた電極に電圧を印加することにより、 装御御電極個線が禁一方の主電機領域に対して順 方向にパイアスされるべく構成されたことを 敬 とする光電を複数量

3 発明の詳細な製明

木気明は光電変換装数に関する。

近年光は変換装置殊に、固体調像装置に関する 研究が、単導体技術の進展と共に積極的に行なわ れ、一部では実用化され始めている。

これらの個体機像教費は、火きく分けるとCC D根とMOS型の2つに分類される。CCD表機 像装設は、MOSキャパシタ収積下にポテンシャ ルの井戸を形成し、光の入射により発生した電荷 をこの井戸に潜植し、読出し時には、これらのポ テンシャルの井戸も、坩堝にかけるパルスにより 順次勢かして、沿崎された祖祠を出力アンプ部ま で転送して被出すという以理を用いている。また CCD環機像装置の中には、受光器はpn接合が イオード構造を使い、転送機はCCD構造で行な うというダイブのものもある。また一方、MOS 在機像於双は、交光部を精波するPR接合よりな るフォトダイオードの夫々に光の人射により発生 した現存を審験し、疑問し時には、それぞれの フォトダイオードに接続されたMOSスイッチン

特庫時60-12763(2)

ダトランジスタを耐次オンすることにより書談された電荷を出力アンプ部に統出すという原理を用いている。

CCD根極微軟設は、比較的簡単な構造をも ち、また、発生し似る難音からみても、最終費に おけるフローティング・ディフュージョンよりな る道戸検出器の容価値だけがランダム雑音に寄与 するので、比較的低絶音の機像設置であり、低振 度複變が可能である。ただし、CCD型機像裝置 を作るプロセス的餌的から、出力アンプとレてM OS根アンプがオンチップ化されるため、シリコ ンと、SiO a 膜との界面から鍼像上、目につきや ナい 1/1 舞音が発生する。従って、低舞音とはい いながら、その性能に展界が存在している。ま た、高界像度化を図るためにセル数を増加させて 高密度化すると、一つのポテンシャル非戸に書植 できる最大の電荷量が減少し、ダイナミックレン ジがとれなくなるので、今夜、闘体機像装置が高 解像核化されていく上で大きな問題となる。ま た、CCD型の機像装置は、ポテンシャルの井戸 を期次動かしながら書板電荷を転送していくわけ であるから、セルの一つに欠陥が存在してもそこ で電荷転送がストップしたり、あるいは、極端に 恐くなってしまい、製造少額りが上がらないとい う欠点も有している。

による別定パターン維育の職入等があり、 C C D 型級学数量に比較して低限度撮影はひずかしいこ と等の欠点を有している。

また、将来の機能験置の高層像度化においては ちゃんのサイズが縮小され、背板電偶が減少して いく。これに対しチップサイズから決まってくる 配線界性は、たとえ線幅を無くしてもあまり下が らない。このため、MOS双機像安置は、ますま す5/N 的に不利になる。

CCD原およびMOS税機像を設は、以上の様な一及一足を有しながらも次第に実用化レベルに近ずいてきてはいる。しかし、さらに将来必要とされる高解像復化を進めていくうえで本質的に大きな問題を有しているといえる。

それらの資体組盤被数に関し、特別研58-15087 8 "半将体操像装置"、特別研58-157073 "半高 体操 装置"、 辨明58-185473 "半界 撮 装 资"に折しい方式が損害されている。 C C D 型、 M O S 型の機能装置が、光入針により発生した電 存を充電機 (例えば M O S トランジスタのソー

ス)に帯積するのに対して、ここで提案されてい る方式は、光入財により発生した電荷を、副御電 板(例えばパイポーラ・トランジスタのベース、 SIT(砂電誘導トランジスタ)あるいはMOS トランジスタのゲート)に岩積し、光により発生 した定貨により、流れる電流をコントロールする という新しい考え方にもとずくものである。すな わち、CCD屋、MOS根が、潜植された電荷そ のものを外部へ読出してくるのに対して、ここで 提案されている方式は、おセルの時報機能により 心闷切相してから苦枯された唯何を疑山すわけで あり、また見力を変えるとインピーダンス変換に より低インピダンス出力だして設出すわけであ る。従って、ここで极劣されている方式は、高出 力、広ダイナミックレンジ、係業者であり、か つ、光前号により動起されたキャリア(電荷)は 損御 電板に潜放することから、非破壊銃出しがで きる中のいくつかのメリットを有している。さら に将来の高部像変化に対しても可能性を有する方。 太であるといえる.

特质壁60-12763(3)

しかしながら、この方式は、基本的にX-Yアドレス方式であり、上記公程に記載されている素子構造は、従来のMOS型操散を配めるセルにバイポーラトランジスタ、SITトランジスタ等の増幅素子を複合化したものを基本構成としている。そのため、比較的複雑な構造をしており、高層像化の可能性を有しながらも、そのままでは高層像化には限界が存在する。

本発明は、各セルに単幅数能を有するもまわめ て簡単な構造であり、将来の高解像度化にも十分 対処しうる新しい光電変換装置を提供することを 目的とする。

かかる目的は、阿尋電電視領域よりなる2個の主電板領域と該主電極領域と反対器電型の額額電極領域よりなる半導体トランジスタの数別調電極領域を、リフレッシュ工程において該主電極領域の一方の領域に対して所定の連バイアス動作にするべく、絶縁ゲート型トランジスタの主電極領域になるべく配置し、該絶縁ゲート型トランジスタが高端状態にある状態で、光動起により発生した

キャリアを被倒御電極倒焼に習取し、故事積されたキャリアにより発生した鼓脳器電極偏線の審接 電圧を提出す工程において、鉄調御電極上に確い 絶経器を介して設けられた電極に電圧を印加する ことにより、鉄関御電極領域が鉄一方の主電機 域に対して期方向にパイアスされるべく構成され たことを特徴とする光電変換数型により造成され る。

以下に未免引の実施例を図過を用いて詳細に投 切する。

第1日は、本発明の一変施例に係る光電変換数 置を構成する光センサセルの基本構造および動作 を説明する図である。

済1図(a) は、光センサセルの平面図を、第1 図(b) は、第1以(a) 平面図のAA「部分の断図 図を、第1図(c) は、それの等価面路をそれぞれ 示す。なお、各部位において第1図(a),(b),(c) に共通するものについては同一の番号をつけてい

加1 図では、類別配置方式の平面図を示したが、水平方向解像度を高くするために、画案ずら し方式 (補間配置方式) にも配置できることはも ちろんのことである。

この光センサセルは、 第1Q(a).(b) に示すご

リン (P)、アンチモン (Sb)、ヒ素(Aa)等 の不純物をドープしてn 根又はn* 型とされたシ リコン塩板もの上に、途常PS G維等で構成され るパシベーション酸2:

シリコン酸化数(SiO;) より成る絶縁酸化酸 3.

となり合う光センサセルとの関を電気的に絶縁するためのSiO。 あるいはSi。N。 等よりなる絶縁 双はポリシリコン数等で構成される常子分離 領域 4:

エピタキシャル技術等で形成される不純物 装度 の低い n ⁻ 们 k 5 ;

その上の例えば不絶物拡散技術又はイオン住入 技術を用いてポロン(B) 等の不能物をドープした バイポーラトランジスタのベースとなるp 们域 6:

(5 年を外部へ被出すための、例えばアルミニウム(Al), Al-Si, Al-Cu-Si等の高電材料で形成される配絡 8:

絶縁闘3を添して、俘靼状態になされたp領域

转制昭60-12763(4)

8にパルスを印加するための電板9;

それの化盤10:

表記1の裏面にオーミックコンタクトをとるために不純物は放技者等で形成された不純物譲渡の ない n * 伯は11;

基板の電位を与える、すなわちバイポーラトランジスタのコレクタ電位を与えるためのアルミニウム等の将電材料で形成される電板 1 2; より構成されている。

なお、3.1 以(a) の19は a。 領域7と配線8の接続をとるためのコンダクト部分である。又配線8 および配線10の交互する部分はいわゆる2 別配線となっており、510。 等の絶縁材料で形成される絶殺候域で、それぞれ互いに絶縁されている。 すなわち、全国の2 別配線構造になっている。

6、不純 設度の小さいn f f w 5、コレクタと しての n 又は n f m w 1 の各部分より構成されて いる。これらの国語から明らかなように、p m w 6 は拝遊斬故になされている。

部1 以(c) の第2 の等価回點は、パイポーラトランジスタ14をペース・エミッタの接合容量 C bel5、ペース・エミッタのpa接合ダイオードDbel6、ペース・コレクタの複合容量 C bc 17、ペース・コレクタのpa接合ダイオード Dbcl8 を用いて演場したものである。

以下、光センサセルの基本動作を終し間を用いて返明する。

この光センサセルの基本動作は、光人射による 電存書技動作。 説出 し動作およびリフレッシュ 動 作より構成される。 電荷書技動作においては、 例 えばエミックは、配験 8 を造して彼地され、 コレ クターは配験 1 2 を造して正電位にパイアスされている。 またペースは、 あらかじめコンデンサー Cox1 3 に、配験 1 0 を造して正のパルス電圧を 印刷することにより食電位、すなわち、エミック

7に対して達パイアス状態にされているものとする。この Cerl 3 にパルスを印加してペース 6 を 食理位にパイアスする動作については、後にリフ レッシュ動作の説明のとき、くわしく説明する。

この状態において、第1回に示す機に光センサセルの変偶から光20が入計してくると、半導体内においてエレクトロン・ホール対が発生する。この内、エレクトロンは、4個域1が正電位にパイアスされているので2個域1個に変れだしていってしまうが、ホールは9個域8にどんどんよりで1位されていく。このホールの9個域への書頭により9個域8の電位は次路に正電位に向かって変化していく。

所 1 図 (a), (b) でも各センサセルの受光間下面 は、ほとんどp値域で占られており、一篇 a。 値 域7 となっている。 治常のことながら、 光により 助起されるエレクトロン・ホール対響度は衰退に 近い程大さい。このためp個線6中にも多くのエ レクトロン・ホール対が光により輸起される。p

$$E d = \frac{1}{W_0} \cdot \frac{k}{q} \cdot \ln \frac{N_{AS}}{N_{AI}}$$

が発生する。ここで、Woはpの域のの光入射側 表別からの様さ、kはポルツマン定数、Tは絶対 個度、qは単位電荷、Nasはpベース領域のの表 個不統物機度、Naiはp領域ののc-高級統領線

特開時69-12763(5)

5との外頭における不純物濃度である。

拡股距離は0.15~0.2 με 程度である。 したがっ て、a゚匍枝7内で光動起されたホールを有効に p 創版 6 に読し込むには、m * 創版 7 も光入射表 前から内部に向って不動物機度が狭少する構造に なっていることが望せしい。 5 竹堆?の不純物 装度分布が上記の様になっていれば、光入射頻波 前から内容に向う強いドリフト世界が発生して、 n * 領域でに光面起されたホールはドリフトによ りただちにり前途6に流れ込む。 ** 前級7、 * 創地 5 の不能協議度がいずれも光入射傷 裏頭 から 内部に向って減少するように構成されていれば、 センサセルの光入射偏表面側に存在する n・ 領域 7、p前娘6において光動起されたキャリアはす べて光信号として有効に散くのである。 AB又は P を高級症にドープレたシリコン酸化腺あるいはポ リシリコン酸からの不純物拡張により、この 4 * 領域でも形成すると、上配に進べたような領主し い不純物情許をもつ n * 領域を得ることが可能で

最終的には、ホールの潜族によりベース電位は

エミッタ電位まで変化し、この場合は接地電位を で変化して、そこでクリップされることにが順大 に関けて、マース・エミッタ間が肌たボラと、ベース・エミッタ間が肌たボラと、ベースに 部級 カケリック に 放出し がめる 電圧で ルルガ で で が ない かい のいれ で がい のいれ で で のいれ で のいれ

以上は電荷帯積動作の定性的な概略説明であるが、以下に少し具体的かつ定量的に説明する。

この光センサセルの分光感度分布は次式で与え られる。

$$S(A) = \frac{A}{1.24} \cdot exp(-\alpha x)$$

× { 1 - exp(- a y) } • T [4/V]

但し、 A は光の数長 [μα]、 α はシリコン新品中での光の観視係数 [μα]、 x は半導体表面

における、将結合協失を起こし感度に客与しない"dead layer"(不堪創地)の厚さ【μョ】、すはエピ層の思さ【μョ】、Tは透過率すなわち、人別してくる光景に対して反射等を考慮して4分に半線体中に入削する光景の積合をそれぞれ示している。この光センサセルの分光感度 S(入) および放射原度 Be(入)を掛いて光電波』Pは次点で計算される。

$$[p = \int_{a}^{\infty} S(\lambda) \cdot Ee(\lambda) \cdot d\lambda$$

$$[\mu A/ca^{2}]$$

但し放射照復 B e(λ) [μΨ·ca⁻²·na⁻¹] は、 次式で与えられる。

$$E = (A) = \frac{E + P(A)}{6.80 \int_{-V}^{-V} (A) P(A) \cdot dA}$$

$$\{\mu \cdot W \cdot c = 2 \cdot n = 1\}$$

但しE・はセンサの受光面の無度【Luz】、P(人) はセンサの受光面に入射している光の分光分か、V (人) は人間の目の比視態度である。

これらの式を用いると、エピがの数 4 μ m をもっ 光センサセルでは、 A 光板(2 8 5 4 * K)で 説射され、センサ党先面提度が l (lus) のとき、

持局昭60-12763(合)

的 2 8 0 mk/cm での光電波が使れ、入射してくるフォトンの飲わるいは発生するエレクトロン・ホール対の数は 1.8 × 10 ¹¹ ケ/cm ¹ ・ sec 程度である。

义、この時、光により動配されたホールがベースに寄籍することにより発生する電位 V p は V p = Q / C で与えられる。 Q は寄積されるホールの 選得後であり、 C は C be 1 5 と C be 1 7 を加算した接合客屋である。

いま、n* 領域7の不納物譲度を10 th cm-3、n - 領域7の不純物譲度を5×10th cm-3、n - 領域5の不純物譲度を10 cm 12、n* 領域7の前級を16μm 2、p 保険8の能級を64μm 2、n - 領域5の呼びを3μm にしたときの複合容量は、約0.014p F 位になり、一方、p 領域6に書級されるホールの信数は、書級時間1/80mec 、有効受光値接、すなわちp 領域8の面積から電極8および9の面積を引いた面級を56μm 2 程度とすると、1.7×10th ケとなる。従って光入射により発生する世位 V p は 190m V 位になる。

転送信の大きさにより 胸膜され、どんどん低下していってしまうのに対し、水発明における光センサセルでは、先にもおいた様に、最初に p 額域 8 を食電位にパイアスした時のパイアス電圧により飽和電圧は決まるわけであり、大きな飽和電圧を確保することができる。

以上の様にして P 領域 6 に書植された 電荷により 発生 した 世形を外部へ続出す動作について次に 裁切する。

は出し動作状態では、エミッタ、配線 B は浮遊状態に、コレクターは正電位 V ccに保持される。第 2 図に等価関節を示す。今、光を照射する前に、ベース 6 を負電位にバイアスした時の電位を V とし、光照射により発生した高級電圧を V P とすると、ベース電位は、一 V 。 + V P なのはになっている。この状態で配線 1 0 を通してないでになっている。この状態で配線 1 0 を通して、このでの電位 V 。 は酸化腺容量 C oz 1 3 とベース・コレクタ間接合容量 C be 1 5、ベース・コレクタ間接合容量 C be 1 5、ベース・コレクタ間接合容量 C be 1 5、ベース・コレクタ

ここで指付すべきことは、高解療液化され、セルサイズが紹小化されていった時に、一つの光をセンサセルあたりに入射する光原が減少し、 茶板で ない 接合野 疑 もセルサイズに比例して減少していくので、 光入 財により 発生する 電位 Vp はほぼ 一定にた もたれるということである。これは 木 気 り は け る 光 センサセルが 第1回に示す ごとく こ か の て 放 さ く とれる 可能性 を 有している か ら で る。

インターラインタイプのCCDの場合と比較してな場別における光電を接近のが有利な理由の一つはここにあり、高部像度化にともない、 になりーラインタイプのCCD型場像装置では、 転が相対的に大きくなり、このため有効受光面が減少するので、 哲度、 すなわち光人射による発生電圧が減少してしまうことになる。また、 インターラインタイプの CCD 型機像装置では、 熱和電圧が

は電圧

- V , + V p + Coz+ Cbe+ Cbe · V ,

となる条件が成立するようにしておくと、ベース 電位は光照射により発生した書級電圧 V p そのも のとなる。このようにしてエミック電位に対して ベース電位が正方向にパイプスされると、エレク トロンは、エミックからベースに注入され、コレ クタ電位が正電位になっているので、ドリフト世 界により加速されて、コレクタに到達する。この 時に流れる電流は、次式で与えられる。

$$I = \frac{Aj \cdot q \cdot D \cdot R \cdot R \cdot e}{W \cdot p} \quad (1 + 1n \frac{N \cdot Ae}{N \cdot AE})$$

$$\times \left\{ \exp \frac{q}{k \cdot T} \quad (V \cdot p - V \cdot e) - 1 \right\}$$

低しAj はベース・エミッタ間の接合画板、 q

特局時60-12763(ア)

は単位世初景(1.8×10 m クーロン)、 Dn はベース中におけるエレクトロンの拡散定数、 and p ベースのエミッタ場における少数キャリャとしてのエレクトロン譲渡、 Wn はベース幅、 N And はベースのエミッタ場におけるアクセプタ譲渡、 N Ac はベースのコレクタ場におけるアクセプタ譲渡、 K はボルツマン定数、 T は絶対程度、 Ve はエミッタπ位である。

この世後は、エミック電位Veがベース電位、 すなわちここでは光照射により発生した蓄積電圧 Veに等しくなるまで流れることは上式から明ら かである。この時エミッタ電位Veの時間的変化 は次式で計算される。

$$C = \frac{d V e}{d t} =$$

$$i = \frac{A i \cdot q \cdot D a \cdot n_{PA}}{W e} \quad (1 + i a \frac{N_{AB}}{N_{AC}})$$

$$\times \{ exp = \frac{q}{K_{AB}} \quad (V p - V e) - 1 \}$$

但し、ここで配線要額C a はエミッタに接続されている配線8のもつ容兼21である。

一定時間の後、世様9に印加していたV。をゼロボルトにもどし、被れる世校を停止させたときの潜植電圧Vpに対する、説心し電圧、すなわちエミッタ電位の関係を示す。但し、第4回(a) では、読山し世圧はバイアス世圧成分による読出し時間に依存する一定の電位が必ず加算されてくるがそのゲタ分をさし引いた値をプロットしている。電板9に印加している正理圧V。をゼロボルトにもどした時には、印加したときとは違に

なる心形がベースではに知識されるので、ベースではは、正位にV。を印かする前の状態、すなわちーV。になり、エミッタに対し速バイアスされるのでで扱の流れが野止するわけである。第4図(a)によれば100ms 程度以上の疑出し時間)をとれるちV。をで振りに印かしている時間)をとれば、若接地圧Vpと続出している。第4図(a)で、45°の線は洗出しに十分の時期をかけた場合の結果で

33 図は、上式を用いて計算したエミック電位の時間変化の一例を示している。

第3 図によればエミック型位がベース型位に等しくなるためには、約1 秒位を要することになる。これはエミッタ世位 VeがVpに近くなるとあまり電流が流れなくなることに起因しているわけである。したがって、これを解決する手段は、先に電極9に正電圧V。を印加するときに、

の級は統山しに十分の時間をかけた場合の新聚であり、上記の計算例では、配線8の存象 C * を 4 p F としているが、これはC b * + C b * c の 後令を もの 6.014 p F と比較して的300倍も大きいにもかかわらず、p 領域8に発生した存货電圧VPが 何らの減減も受けず、かつ、パイアス電圧の効果により、きわめて高速に統出されるていることを 男 4 関 (a) は 示している。これは上記 構成に 係る光センサセルのもつ 増幅機能、すなわち 値信 情報 被 依が 有効に 世らいているからである。

これに対して従来のMOS型機像変数では、高い位地形VPは、このような競出し過程において配線容及Csの影響でCj・VP/(Cj+Cs)(但しCjはMOS型機像装置の受光部のPu技の対量)となり、2桁位競出し地圧値が下がってしまうという欠点を有していた。このためMOS別機像装置では、外部へ競出すためのスイッチングMOSトランジスタの寄生容景のはちつきにより加定パターン蜂音、あるいは配線、量すなわち出力容疑が大きいことにより発生するランダム権

特爾昭69-12763 (A)

音が大きく、 S/N 比がとれないという問題があったが、 第1回 (a)・(b)・(c) で示す構成の光センサセルでは、 p 領域 6 に発生した書籍電圧そのものが外部に設出されるわけであり、この電圧はかなり大きいため固定パターン競音、出力容量に起因するランダム雑音が相対的に小さくなり、 さわめて S/N 比の及いを与を得ることが可能である。

先に、パイアス電圧Velase 0.6 Vに設定したとき、4桁程度の直線性が189asec 程度の高速能出し時間で得られることを示したが、この収録性および読出し時間とパイアス電圧 Velesの関係・を計算した結果をさらに(わしく、拐4回(b) に示す。

所 4 図 (b) において複雑はパイアス電圧 V mi ma であり、また、繊維は純出し時間をとっている。またパラメータは、常装電圧が1 mV のときに、純出し電圧が1 mV の 8 0 % , 9 0 % , 9 5 % , 9 8 % になるまでの時間依存性を示している。第 4 図 (m) に示される様に、書機電圧1 mV において、それぞれ8 0 % , 9 0 % , 9 5 % , 9 8 % に

なっている時は、それ以上の複数電圧では、さらに良い値を示していることは明らかである。

この係 4 図 (b) によれば、パイアス電圧 V B1 B3 が B. 8 V では、読出し電圧が書き電圧の B O %になるのは読出し時間が B. 12 μs 、 9 O %になるのは d O. 27 μs 、 9 5 %になるのは 0. 5 4 μs 、 9 8 %になるのは 1. 4 μs であるのがわかる。また、パイアス電圧 V B1 B2 を O. 8 V より大きくすれば、さらに高度の読出しが可能であることを示している。このほに、機能変更の全体の設計から読出し時間 および必要な複雑性が決定されると、必要とされるパイアス電圧 V B1 B2 が B 4 図 (b) のグラフを用いることにより決定することができる。

上記録点に係る光センサセルのもう一つの利点 は、p別域 6 に書換されたホールはp割域 6 にお けるエレクトロンとホールの再結合機率がきわめ て小さいことから非環境的に読出し可能なことで ある。すなわち読出し時に電極 9 に印知していた 電圧 V m をゼロボルトにもどした時、p 簡減 6 の 電位は電圧 V m を印知する歯の連バイアス状態に

なり、光照射により発生した常航電圧Vp は、新しく光が限射されない振り、そのまま保存されるわけである。このことは、上記機成に係る光センサセルを光電変換装置として構成したときに、システム動作上、新しい要像を提供することができることを意味する。

は本質的に暗電鏡鏡音の小さい構造をしているわけである。

次いでり領域Bに書機された電荷をリフレッシュする条件について製明する。

上記構成に係る光センサセルでは、すでに述べたごとく、p伽城6に普通された電荷は、競出し動作では特徴しない。このため新しい光情報を入力するためには、前に普通されていた電荷を精被させるためのリフレッシュ動作が必要である。また同時に、浮遊状態になされているp伽城6の電位を所定の負電圧に作電させておく必要がある。

上記続成に係る光センサセルでは、リフレッシュ動作も提出し動作と関係、配額10を通して 電板9に正電圧を印無することにより行なう。このとき、配線8を通してエミッタを接地する。コレクタは、電板12を通しては地又は正電位にしておく。第5間にリフレッシュ動作の等価値略を示す。但しコレクタ側を接地した状態の例を示している。

特爾昭60-12763 (9)

この状態で正電圧Vmなる電圧が電極9に印加 されると、ペース22には、幾化鉄容量 C oz13、 ベース・エミッタ間接合容量Cbel5、ベース・ コレクタ間接合容量でbcl7の容量分解によ ŋ :

なる進圧が、前の統出し動作のときと同様瞬時的 にかかる。この電圧により、ペース・エミッタ間 拉合ダイオード D bel 6 およびペース・コレクタ 開接合ダイオード D bc 1 8 は順方向パイアスされ て窮迫状態となり、電流が流れ始め、ペース電位 は次郎に低下していく。

この時、拝遊状態にあるペースの電位▼の変化 は近似的に次式で表わされる。

$$(Cbe+Cbc)\frac{dV}{dt} = -(l_1 + l_3)$$

$$i_{1} = Ab \left(\frac{q D p p_{so}}{L p} + \frac{q D n n_{ss}}{W_{0}} \right)$$

$$\times \left\{ exp \left(\frac{q}{K T} V \right) - 1 \right\}$$

の内、 q · Dァ · p m / Lp はホールによる電 故、すなわちベースからホールがコレクタ個へ夜 れだす成分を示している。このホールによる電視 が流れやすい様に上記構成に係る光センサセルで は、コレクタの不能物濃皮は、造信のパイポーラ トランジスタに比較して少し促めに設計され δ.

この式を用いて計算した、ペース単位の時間依 **在性の一例を挤ら関に示す。機能は、リフレッ** シュ電圧 Vm が電極 9に印加された瞬間 からの昨 開展過すなわちりフレッシュ時間を、裏負は、 ペース世位をそれぞれ示す。また、ペースの初期 電位をパラメータにしている。ペースの初期単位 とは、リフレッシュ電圧Venが加わった瞬間に、 伊道状態にあるペースが示す電位であり、 V m ご Cox. Cbe, Cbc及びベースに搭破されている電 符によってきまる。

この語も図をみれば、ペースの電位は初期電位 によらず、ある時間経過後には必ず、片刻数グラ 「フ上で一つの直線にしたがって下がっていく。

1 . - A e Q D s s ...

$$\times \left\{ exp \left(\frac{q}{k-T} V \right) - i \right\}$$

iı はダイオード D bcを控れる世貌、i。はダ イオードDbeを流れる電流である。A、はベース 前枝、 Ae はエミッタ節粒、Dp はコレクタ中に おけるホールの拡散定数、Pmはコレクタ中にお ける効平衡状態のホール遺皮、LPはコレクタ中 におけるホールの平均自山行程、ロルはベース中 における効平質状態でのエレクトロン濃度であ る。i,で、ベース何からエミックへのホール托 入による世紀は、エミッタの不純物濃度がベース の不能物数度にくらべて充分高いので、無視でき

とに示した式は、 段階接合近似のものであり実 際のデバイスでは段階接合からはずれており、又 ベースの以さが応く、かつ複雑な濃度分布を有し ているので厳密なものではないが、リフレッシュ 動作もかなりの近似で説明可能である。

上式中のペース・コレクタ間に流れる電差に」

坊 6 図(b) に、リフレッシュ時間に対するペー ス電位変化の実験値を示す。第6個(a) に示した 計算例に比較して、この実験で用いたテストデバ イスは、ディメンションがかなり大きいため、計 算例とはその絶対値は一致しないが、リフレッ シュ時間に対するペース電位変化が片対数グラフ 上で直線的に変化していることが実証されてい る。この実験例ではコレクタおよびエミッチの質 者を接地したときの値を示している。

・今、光風別による蓄積電紙Vpの最大値を0.4 [V】、リフレッシュ地圧Vm によりペースにD 加される電圧V を0.4(V)とすると、356以に ポナごとく初期ペース単位の最大値は 0.8 [V] となり、リフレッシュ電圧印加後10 (sec)後に は前線にのってベース電位が下がり始め、10-1 [sec] 狡には、光があたらなかった時、すなわち 初期ペース単位が0.4(V)のときの電位費化と一

p 引娘をが、MOSキャパシクCozを通して正 世形をある時期印加し、その正電圧を除去すると

å.

负電位に帯電する仕方には、2通りの仕方があ る。一つは、p領線Bから正電荷を持つホール が、主として接地状態にある豆飢壊1に流れ出す ことによって、負電荷が蓄積される動作である。 p銅越6からホールが、m釘坡1に一方的に拢 れ、 n 領域1 の電子があまり p 領域6内に進れ込 まないようにするためには、p前紋Bの不純物法。 度も1旬は1の不締物密度より高くしておけばよ い。一方、 n゚ 伯維 7 やn 旬歳 1 からの電子が、 P領域Bに抜れ込み、ホールと再結合することに よって、p前坡6に負電荷が蓄積する動作も行なっ える。この場合には、1額歳1の不鈍物密度はp **飢娘8より高くなされている。p削坡6からホー** ルが流出することによって、負電荷が書積する動 作の方が、p前坡6ペースに電子が放れ込んで ホールと再薪合することにより負電資が書植する 動作よりはるかに違い。しかし、これまでの実験 によれば、電子をP倒娘6に渡し込むリフレッ シュ動作でも、光電変換装置の動作に対しては、 十分に進い時間応答を示すことが確認されてい

としたが、この電圧 V A を 0.8 [V] とすれば、 上記、過酸的リフレッシュモードは、第 B 図によれば、1 [saec] でおこり、きわめて高速にリフレッシュすることができる。完全リフレッシュモードで動作させるか、過額的リフレッシュモードで動作させるかの選択は光電変換設置の使用目的によって決定される。

この過渡的リフレッシュモードにおいてベース に残る電圧を V r とすると、リフレッシュ電圧 V en を印加後、 V en をゼロボルトにもどす瞬間の 過載的状態において、

なる負債圧がベースに加算されるので、リフレッシュパルスによるリフレッシュ動作後のベース電位は

となり、ベースはエミッタに対して逆パイアス状態になる。

先に光により動包されたキャリアを書稿する書

上記構成に係る光センサセルをXY方向に多数 ならべて光電変換数数を構成したとき、軽像によ り朴センサセルで、岩硅電圧Voは、上足の何で は 0~0.4 【V】の間でばらついているが、り フレッシュ電圧 V m 印加後10⁻¹ [sec] には、全て のセンサセルのペースには約 O.3 [V] 程度の… 定電圧は残るものの、 両像による潜機電圧 Vp の 変化分は全て作えてしまうことがわかる。すなわ ち、上記構成に係る光センサセルによる光電を控 装置では、リフレッシュ動作により全てのセンサ・ セルのベース位位をゼロボルトまで持っていく定 仓りフレッシュモードと (このときは訪 B 櫻 (a) の例では10[aec] を要する)、ペース単位にはあ る一定電圧は残るものの着積電圧Vェによる変勢 退分が前えてしまう過糖的リフレシュモードの ニ つが在在するわけである(このときは第 6 関 (a) の併では、10 [μsec]~10[sec] のリフレッシュ パルス)。以上の例では、リフレッシュ電圧 V m によりペースに印加される電圧V を 0.4 [V]

は動作のとき、書類状態ではペースは逆パイアス 状態で行なわれるという説明をしたが、このリッ レッシュ動作により、リフレッシュおよびペース を逆パイアス状態に持っていくことの2つの動作 が同時に行なわれるわけである。

5 6 例(c) ドリフレッシュ電圧Vmに対するリフレッシュ動作後のペース電位

の変化の実験値を示す。パラメークとしてComの 値を5pFから100pFまでとっている。丸印は実験 値であり、実線は

より計算される計算値を示している。このとき V _n = 0.52 V であり、また、C bc+ C be = 4 p F で ある。供し観測用オシロスコープのプローグ容量 13 p F が C bc+ C beに並列に接続されている。こ の様に、計算値と実験値は完全に一致しており、 リフレッシュ動作が実験的にも確認されてい

特爾昭60-12763(11)

以上のリフレッシュ動作においては、第5回に不対称に、コレクタを接地したときの例につけなって、カーレクタを接地したときの例につけなった。このときは、ベースス・コレクタの強接合がイオードDbc18が、リフレッパルクタははのはないのままなので、電波はベース・エミッタは合う、ベースではの低に、よりゆってののはなかには、前に説明したののになるが、 な事件が行なわれるわけである。

すなわち節 6 図(a) のリフレッシュ時間に対するペース世位の関係は、第 6 図(a) のペース世位が低下する時の斜めの直線が右側の方、つまり、より時間の要する方向ペンフトすることになる。したがって、コレクタを接地した時と同じリフレッシュ電圧 V m を要することになるが、リフレッシュ電圧 V m

をわずか高めてやればコレクタを接地した時とM 板、高速のリフレッシュ動作が可能である。

以上が光人射による他得着動動作、疑心し動作、リフレッシュ動作よりなる上記構成に係る光センサセルの進本動作の説明である。

以上設明したごとく、上記朝成に係る光センサセルの 基本 構造は、 すでに あげた 特 開 間 56-150878、特 開 間 58-157073 、 特 開 間 56-185473 と比較してきわめて簡単な構造であり、 得来の 高 那 做 優化に十分対応できるとともに、 それらのもつ 優れた特徴である 切 報 級 能からくる 低難 分、 高 山力、 広 ダイナミックレンジ、 非破壊疑由 し等の メリットをそのまま保存している。

次に、以上級明した構成に係る光センサセルを 二次元に配列して構成した本義明の光電管換数数 の一変集例について図版を用いて説明する。

基本光センサセル構造を二次元的に 3 × 3 に配列した光電変換装の回路構成回路を第7回に示す。

子36、リフレッシュパルスを印加するための場 子37、塩水光センサセル 30から着着電圧を 盆出すための連直ライン38、38′、38°、 **有乗直ラインを選択するためのパルスを発生する** 水平シフトレジスタ39、朴頂直ラインを開防す るためのゲート用MOSトランンジスタ40。 40′。40°、潜航電圧をアンプ部に読出すた めの出力ライン41、从出し後に、出力ラインに 帯積した電荷をリフレッシュするためのMOSト ランジスタ42、 M O S トランジスタ42へりっ レッシュパルスを印加するための塩子43、山川 信号を増削するためのパイポーラ、MOS、FE T. J·FET等のトランジスタ44、負荷抵抗 45、トランジスタと狙撃を接続するための端子 4 6、 トランジスクの出力端子 4 7、 禁出し動作 において飛痒ライン40、40~、40mに者植 された状質をリフレッシュするためのMOSトラ ンジスク48. 4.8 ′ . 48 ″ . およびMOSト ランジスタ48、48~、48~のゲートにパル スを印加するための菓子49によりこの光電変換

並数は構成されている。

この光電変換数数の動作について前7回および 第8回に示すパルスタイミング回を用いて説明する。

第8回において、区間81はリフレッシュ動作、区間62は素級動作、区間63は統出し動作にそれぞれ対応している。

t。時刻において、すでに最切したごとく、 各 光センサセルのトランジスタのペースはエミッタ に対して逆パイアス状態となり、次の基礎区間 6 2 へ移る。このリフレッシュ区間 6 1 において は、限に示すように、他の印加パルスは全て lev 状態に使たれている。

表被動作区間62においては、基板電圧、すなわちトランジスタのコレクタ電位破形 64は正電位にする。これにより光照射により発生したエ

レクトロン・ホール対のうちのエレクトロンを、 コレクタ側へ早く変してしまうことができる。し かし、このコレクタ 電位を正電位に保つことは、 ペースをエミッタに対して逆方向パイアス状態、 すなわち負電位にして機像しているので必須条件 ではなく、彼地電位あるいは若干負電位状態にし ても基本的な書級動作に変化はない。

書被動作状態においては、MOSトランジスタ48、48、48"のゲート値子49の電位 65は、リフレッシュ区間と同様、bishに保たれれ、もMOSトランジスタは導進状態に保たれる。このため、各党センサセルのエミッタは乗れてあってから、各党センサセルのエミッタは乗れている。強い光の限制により、マースにホールが含むれ、飽和しても位と、すなわらで、アク電位(接地電位)に対して限カインスをはいる。ない、38"を通して流れ、そこでベースない、38"、38"を通して流れ、そこでベースない、38"、38"を通して流れ、そこでベースない、10世に体にし、はクッリテンととい のエミッタが垂直ライン38、38′、38°に より共通に接続されていても、この様に垂直ライン38、38′、38°を接地しておくと、プ ルーミング現象を生ずることはない。

このブルーミング現象をさける方法は、MOSトランジスタ48、48′、48″を非導通状態にして、無成ライン38、38″、38″を評遊状態にしていても、状版電位、すなわちコレクタ電位64を消干負電位にしておき、ホールの海技によりベース電位が正電位方向に変化してきたとき、エミッタより先にコレクタ側の方へ変れだす。

帯積区間 6 2 に次いで、時解も、より読出し区間 6 3 になる。この時間も、において、M O S トランジスタ 4 8 、 4 8 、 4 8 。のゲート編子 4 9 の電位 6 5 を le w に し、かつ 水 平 ラ イン 3 1 、3 1 、 3 1 。のバッファーM O S トラン ジスタ 3 3 、 3 3 。のゲート編子の電位 6 8 を highにし、それぞれのM O S トランジスタ

特周昭 60-12763(13)

をお泣状態とする。但し、このゲート端子34の 花位88をhighにするタイミングは、時期もって あることは必須条件ではなく、それより早い時刻 であればない。

時刻し。では、垂直シフトレジスター32の出 力のうち、水平ライン31に複雑されたものが彼 形69のごとくbighとなり、このとき、MOSト ランジスタ33が移道状態であるから、この水平 ライン31に接続された3つの各党センサセルの 統出しが行なわれる。この統出し動作はすでに向 に説明した迫りであり、各党センサセルのベース 領域に密積された信号電荷により発生した信号電 **圧は、そのまま、垂直ライン38,38~,** 38~に見われる。このときの垂直シフトレジス ター32からのパルス電圧のパルス幅は、作4図 に示した様に、書種電圧に対する統出し電圧が、 十分収象性を保つ関係になるパルス報に数定され る。またパルス地圧は先に説明した様に、 V Bi d St 分だけエミッタに対して順方向バイアスがかかる 様御旣される。

次いで、特別も。において、水平シフトレジス タ39の山力のうち、垂直ライン38に接続され たMOSトランジスタ40のゲートへの出力だけ が放形70のごとくhishとなり、MOSトランジ スタ40が海道状態となり、山力哲号は出力ライ ン41を通して、出力トランジスタ44に入り、 並挽増幅されて出力帽子47から出力される。 こ の様に供好が提出された物、出力ラインよりには 化銀移気に起因するのの維持が扱っているので、 時刻しょにおいて、MOSトランジスタ42の ゲート端子43にパルス被形で1のごとくパルス を印加し、MOSトランジスタ42を導通状態に して出力ライン41を接地して、この残骸した伯 り電荷をリフレッシュしてやるわけである。以下 悩様にして、 スイッチングMOSトランジスタ 4 0 ′ 、 4 0 ″ を期次群通させて揺前ライン 381、38"の信号出力を禁出す。この様にし て水平に並んだーライン分の名光センサセルから の信号を統出した後、垂直ライン38。38~。 38°には、出力テイン41と同様、それの配盤

労役に起因する信号健育が残留しているので、各 項政ライン38、38′、38′に接続されたM 〇Sトランジスタ48、48′、48㎡を、それ の ゲート 偏子 49に 被 対 85 で示 される 様に high にして非過させ、この残留信号電荷をリフ レッシュする。

次いで、時間も。に対いて、垂直シフトレジスター32の出力のうち、水平ライン31′に複雑された私光センサセルの書格電圧が、各種数ライン38、38′、38′に提出されるわけである。以下、期次前と同様の動作により、出力媒子47から値号が提出される。

以上の説明においては、密数区間 6 2 と疑出し 区間 6 3 が明確に区分される様々応用分野、例え ほ最近研究開発が機種的に行なわれているスチル ビデオに適用される動作状態について説明した が、テレビカメラの母に審徴区間 8 2 における動 作と続出し区間 6 3 における動作が興味に行なわ れている様な応用分野に関しても、第8階のパル スタイミングを変更することにより適用可能であ る。但し、この時のリフレッシュは全顧爾一括り フレッシュではなく、一ライン作のリフレッシュ は他が必要である。例えば、水平ライン31に接 統された各光センサセルの哲号が疑凶された後、 吟劇しゃ において各番収ラインに現団した電荷を 抗去するためMOSトランジスタ48、48~. 48″を汲造にするが、このとき水平ライン3l にリフレッシュパルスを印加する。すなわち、彼 形69において時期しゃにおいても時期しょと例 枝、パルス電圧、パルス幅、の異なるのパルスを **発生する様な構成の重直シフトレジスタを使用す** ることにより進水することができる。この様にダ プルパルス的動作以外には、第7回の右側に放置 した一括リフレッシュパルスを印加する機器の代 りに、左側と河縁の節2の垂麻シフトレジスタモ 右側にも設け、タイミングを左臂に投けられた重 我レジスタとすらせながら動作させることにより 造成させることも可能である。

また、スミア現象に対しても、本実施例に係る 光電を検旋数は、きわめて優れた特性を得ること ができる。スミア現象は、CCD取扱像整備、特 にフレーム転送数においては、光の限射されている所を取得転送されるという、動作および構造 発生する問題であり、インクライン型において は、、特に任被長の光により半導体の関係で発生 したキャリアが運貨転送器に書種されるために発 生する問題である。

また、MOS型機像被置においては、各光センサセルに接地されたスイッチングMOSトランジスタのドレイン側に、やはりは被長の光により半帯体標群で発生したキャリアが帯積されるために生じる周囲である。

これに対して本実施例に係る光電変換を置では、動作および構造上発生するスミア現象性はで発生したくなく、また最後長の光により半導体課題で発生したキャリアが登録されるという現象をもまりによっているというには、他にない。但し、光センサセルのエミックにおといて、エレクトロンがお話において、エミを接近のときは害後動作状態において、エミを表でいるため、エレクトロンは書積により、スミア現象が生じるラインは書待である。また道常のように書待で正を設めて、乗りついて、乗りつに書待で正を設めて、乗りつに書待でに要なるスミアの関ロにおいて、乗りつに書待で正を設めている。

地してリフレッシュするので、この時間時にエミッタに一水平定登頭間に潜機されたエレクトロンは流れ出してしまい、このため、スミア現象はほとんど発生しない。この様に、本実施例に係る光電変換変数では、その構造上および動作上、スミア現金はほとん本質的に無視し得る程度しか発生す、本実施例に係る光電変換変数の大きな利息の一つである。

また、 書籍動作状態において、エミッタおよび コレクタの各単位を操作して、ブルーミング現象 を押さえるという動作について前に記述したが、 これを利用して?特性を側側することも可能である。

すなわち、書後動作の途中おいて、一時的にエミッタまたはコレクタの電位をある一定の負電化にし、ベースに書類されたキャリアのうち、この負地位を与えるキャリア扱よリ多く構造されているホールをエミッタまたはコレクタ側へ変してしまうという動作をさせる。これにより、書後電圧と人針光量に対する関係は、入射光量の小さいと

きはシリコン結晶のもつァ=1の特性を示し、入 射光量の大きい所では、アが1より小さくなる様 な特性を示す。つまり、折線近似的に過常テレビ カメラで要求されるア=0.45の特性をもたせることが可能である。 書植動作の途中において上記動作を一度やれば一折線近似となり、エミック又は コレクタに印刷する負電位を二度適宜変更して行 なえば、二折線タイプのア特性を持たせることも 可能である。

また、以上の実施例においては、シリコン店板を共通コレクタとしているが通常パイポーラトランジスタのごとく埋込 n * 領域を設け、 おライン 俗にコレクタを分割させる様な構造としてもよ

なお、実際の動作には第8回に示したパルスタイミング以外に、重度シフトレジスタ32、水平 シフトレジス39を影動するためのタロックパルスが必要である。

第9回に出力 号に関係す 等価回路を示す。 容量で 7 8 0 は、整点ライン3 8、3 8 '

消除昭60-12763 (15)

等価回路のおパラメータは、実際に構成する光 電変換装置の大きさにより決定されるわけである。 が、例えば、容量で * 8 0 は約4 PF 位、容量 C * 8 」は約4 PF 位、MOSトランジスタの専 適状態の抵抗 R * 8 2 は 3 K Q 程度、バイポーラ トランジスタ 4 4 の電旋増幅率月は約100 程度と して、由力縮子 4 7 において観測される出力信号 故形を計算した例を終10頃に示す。

が10回においてもかはスイッチング MOSトランジスタ40、40′、40′が認過した瞬間からの時間(μz)を、要称は発起ライン38、38′の配線容量で、80に、各光センサセルから信号電荷が読出されて1ポルトの電圧がかかっているときの出力端子47に見われる出力電圧(V)をそれぞれ示している。

に前途の統山しも可能である。

上にはべた様に、上記橋成に係る光センサセルを利用した光電変換数型では、最終度の増幅アンプがきわめて簡単なもので良いことから、 最終段の増電アンプを一つだけ設ける第7段に示した一実施側のごときタイプではなく、増幅アンプを複数側及びして、一つの循順を複数に分割して提出す様な場成とすることも可能である。

第11図に、分替総出し方式の一例を示す。第11図に、分替総出し方式の一例を示す。第11図に示す実施例は、水平方向を3分割とし最終投アンプを3つ数型した例である。場本的な動作は第7図の実施例および第0図のタイミング間を用いて設切したものとほとんど同じであるが、この第11図の実施例では、3つの等値な水平シフトレジスタ100、101、102を設け、これらの約點パルスを2回加するための編子103に統動パルスが入ると、1列目、(n+1)列目。(2n+1)列目(nは鉄設であり、この実施例では水平方向設置数は3n個である。)に接続されたをセンサセルの出力が四時に提出されることになる。次の一点では、2列目、(n+2)列

日 , (2 n + 2) 列目が提出されることにな る。

この変態例によれば、一本の水平ライン分を設 出す時間が固定されている時は、水平方向ののス キャニング周被数は、一つの数終限アンプをつけ た方式に比較して1/3 の周被数で良く、水平シャ た方式に比較して1/3 の周被数で良く、水平シャ たり、カーンの関連になり、かつ光電変数してッ 5 の出力信号をアナログディジタル変数して、ディ ジタル変換器は不必要であり、分割読出し方式の 大きな利点である。

第11個にポレた支統例では、等価な水平シフトレジスターを3つ設けた方式であったが、同様な機能は、水平レジスター1つだけでももたせることが可能である。この場合の実施例を第12回にポナ。

前12図の実施側は、第11図に示した実施側のうちの水平スイッチングMOSトランジスターと、最終投アンプの中間の部分だけを書いたものであり、他の部分は、第11回の実施側と同じで

あるから省略している。

この変施例では、1つの水平シフトレジスター
104からの出力を1列目、(n+1)列目、(
2n+1)列目のスイッチングMOSトランジス
ターのゲートに接続し、それらのラインを同時に
統出す様にしている。次の時点では、2列目、(
n+2)列目、(2n+2)列目が統出されるわ
けてある。

この実施例によれば、各スイッチングMOSトランジスターのゲートへの配線は増加するものの、水平シフトレジスターとしては1つだけで動きたが可能である。

第11日、12日の何では出力アンプを3個数けた何を示したが、この数はその目的に応じてき らに多くしてもよいことはもちろんである。

第11回、第12回の契約何ではいずれる、 木 ギッフトレジスター、 単値シフトレジスターの 前 前 パルスおよび クロック パルスは 省略 している が、これらは、他のリフレッシュパルスと同様、 同一チップ内に殴けたクロックパルス発生器ある

いは、他のチップ上に設けられたクロックパルス 免生器から供給される。

この様な光電変数数を用いて、カラー画像を 最優する時は、光電変数数数の上に、ストライプ フィルターあるいは、モザイクフィルター等をオ ンチップ化したり、又は、異に作ったカラーフィ ルターを貼合せることによりカラー性号を得るこ とが可能である。

一例としてR、G、Bのストライプ・フィルタ - も使用した時は、上記構成に係る光センサセル を利用した光電変換数数ではそれぞれ関々の最終 及アンプよりR岱号,C君号,B岱号を得ること が可能である。これの一変施例を終しる間に示 す。この第13回も終12回と何様、水平レジス ターのまわりだけを示している。他は終7日およ び第11日と何じであり、ただ1月日はRのカ ラーフィルター , 2列目はGのカラーフィル ター、3月日はBのカラーフィルター、4月日は Rのカラーフィルターという様にカラーフィル ターがついているものとする。第13例に示すご とく1月目、4月目、7月目-----の各吸収ライ ンは出力ライン110に接続され、これはR信号 をとりだす。 又 2 列目 、 5 列目 、 8 列目 - - - - の **各垂直ラインは出力ライン111に接続され、こ** れはG佐号をとりだす。又同様にして、3月日。 6 月日、9 月日----の名乗省ラインは出力ライ ン112に接続される 号をとりだす。出力ライ ン110,111,112はそれぞれオンチップ

特間昭60-12763 (17)

化されたリフレッシュ 用MOSトランジスタおよび 最終 段アンプ、例えばエミッタフォロアタイプ のパイポーラトランジスタに接続され、各カラー 信号が別々に出力されるわけである。

本発明の他の実施例に係る光電変換装置を構成 する光センサセルの他の例の基本構造および動作 を設明するための図を第14個に示す。またそれ の等価回路および全体の回路構成図を第15図(e) に示す。

が14回に示す光センサセルは、何一の水平ススにより説出し効作、およびラインリーフレッシュを同時に行なってとを可能とした光センサセルである。は14回において、する人と、が1回の場合水平では、かんでは、10に接続されるMOSキャパシタ電板タが一セルの側にもMOSキャインを表えた。 センサーセルの側にもMOSキャインタ電板とフサーセルの側にもMOSキャインをではよりであったものが上下に胸接を担していませた。1つの光センサーをみたた。 は、ゲブルコンデンサータイプとなっていまた、および図において上下に胸接する光センセ ルのエミッタで、 は2倍代銀にされた配銀① 8 、および化銀の121 (第14回では、垂在ラインが1本に見えるが、絶縁増を介して2本のラインが化型されている) に交互に接続、すなわちエミックではコンタクトホール1 を通して配銀の121にそれぞれ接続されていることが異なっている。

これは第15頃 (a) の等価性数をみるとより引 らかとなる。すなわち、光センサセル152のベ ースに接続されたMOSキャパシタ150は水平 ライン31に接続され、MOSキャパシタ151 は水平ライン3 に接続されている。また光セン サセル15 のMOSキャパシタ15 は共通する 水平ライン3 に接続されている。

光センサセル 1 5 2 のエミックは最直 ライン 3 8 に、光センサセル 1 5 のエミックは無直 ライン 1 3 8 に、光センサセル 1 5 のエミックは乗 位ライン 3 8 という様にそれぞれ 次正に 複載され

ている.

第15回(a) の等価回路では、以上述べた基本 の光センサーセル器以外で、第7日の撮像装置と 異なるのは、低直ライン38もリフレッシュする ためのスイッチングMOSトランジスタ 4 8 のほ かに順位ライン138をリフレッシュするための スイッチングMOSトランジスタ148、 および 雅山ライン38も選択するスイッチングMOSト ランジスタ40のほか垂直ライン138を選択す るためのスイッチングMOSトランジスタ140 が追加され、また出力アンプ系が一つ複数されて、 いる。この出力系の構造は、おラインをリフレッ シュするためのスイッチングMOSトランジスク 48、および148が接続されている様な構成と し、さらに木平スキャン用のスイッチング M O S トランジスタを用いる第15図(b) に示す様にし て出力アンプを一つだけにする構成もまた可能で ある。第15数(b) では第15%(a) の単似ライ ン選択および山力アンプ系の部分だけを示してい ð.

この第14回の光センサセル及び第15 関 (a) に示す実施例によれば、次の様な動作が可能である。すなわち、今本半ライン31に接続された春光センサセルの提出し動作が終了し、テレビ動作に討ける水平ブランキング開間にある時、垂直シフトレジスター32からの出力パルスが水平ライン3 に出力されると M O S キャパシタ l 5 1 を通して、提出しの終了した光センサセル l 5 2 をリフレッシュする。このとき、スイッチング M O Sトランジスタ48 は混造状態にされ、垂直ライン38 は接地されている。

また水平ライン3 に接続されたMOSSキャパンタ15 を通して光センサーセル15 の出力が重直ライン138に提出される。このとき当然のことながらスイッチングMOSSトランジスタ148は非都道状態になされ、系在ライン138は存電状態となっているわけである。この様に一つの重数スキャンバルスにより、すでに就出しを終了した光センサーセルの設出しが同一のパルスで

特開昭60-12763 (18)

同時的に行なうことが可能である。このときすでに説明した様にリフレッシュする時の電圧とと放出しの時の電圧は、独出し時には、高速提出してのをきなって異なって、他のようで異なってもので異なってものである。ことにより各球権に向一の電圧がのはまれてもも光センサーセルのベースには異なるではがかかる様な構成をとることにより達成されている。

ているため、潜植および受光鏡山し状態ではコレ クタに一定のパイアス唯正が知わった状態になっ ている。もちろん、すでに説明したようにコレク タにパイアス電圧が加わった状態でも拝覚ペース のリフレッシュは、エミッタの間で行なえる。た だし、この場合には、ベース領域のリフレッシュ が行なわれると何時に、リフレッシュパルスが印 加されたセルのエミッタコレクタ間に無駄な電流 が流れ、前数低力を火きくするという欠点が作な う。こうした欠点を見服するためには、全センサ セルのコレクタを共通領域とせずに、各木平ライ・ ンに並ぶセンサセルのコレクタは共通になるが、 お水平ラインごとのコレクタは互いに分離された 構造にする。すなわち、第1凶の構造に関連させ て説明すれば、英板は1型にして、1型基板中に コレクター各水平ラインごとに互いに分離された ュー環込領域を設けた構造にする。 陥り合う水平 テインの π 一環込領域の分離は、 P 領域を関に介 在させる構造でもよい。水平ラインに沿って埋込 まれるコレクタのキャパンクを親少させるには、

絶録物分離の力が優れている。第1 図では、コレクタが落板で構成されているから、センサセルを閉む分離倒域はすべてほとんど同じ深さまで設けられている。一方、各本平ラインごとのコレクタを互いに分離するには、水平ライン方向の分離領域を飛放ライン方向の分離領域より必要な値だけ
ほくしておくことになる。

名本平ラインごとにコレクタが分離されていれば、統山しが終って、リフレッシュ動作が始まる時に、その水平ラインのコレクタの電圧を接地すれば、前途したようなエミッタコレクタ間電波は、放れず、前費電力の増加をもたらさない。リフレッシュが終って光信号による電荷審積動作に入る時に、ふたたびコレクタ領域には原定のバイアス電圧を関加する。

また第15回(a) の等値四路によれば、各本平 ライン切に出力は出力値子47 および147に交 りに出力されることになる。これは、すでに観明 したごとく、第15回(b) の様な構成にすること ェリーつのアンブから出力をとりだすことも可 他である.

以上設明した様に水実施例によれば、比較的簡単 な構成で、 ラインリフレッシュが 可能となり、 適素のテレビカメラ等の応用分野にも適用することがデできる。

本発明の他の実施例としては、光センサセルに 複数のエミッタを設けた構成あるいは、一つのエ ミッタに複数のコンタクトを設けた構成により、 一つの光センサセルから複数の出力をとりだすタ イプが考えられる。

これは水気明による光電変換装置の各光センサーセルが均穏設能をもつことから、一つの光センサーセルから複数の山力をとりだすために、各光センサセルに複数の配線容量が接続されても、光センサセルの内部で発生した者積電低VPが、まったく狭寂することなしに各山力に接出すことが可能であることに配因している。

この様に、各光センサセルから複数の山力をと りだすことができる構成により、各光センサセル を多数配列してなる光電変換鉄器に対して個分類

特開昭60-12763(19)

見めるいは雑音対策等に対して多くの利点を竹加 することが可能である。 次によ発明に係る光電変数数型の一颗接例について説明する。那1 6 図に、選択エピタキシャル 成長(M. Endo et al. "Novel device isolation technology with selected epitasial growth" Tech. Dig. of 1882 I B D M. PP. 241-244 参 風)を用いたその製造の一例を示す。

1 ~ 1 0 × 1 0 " cm" 程度の不純物資度の n 形 Si 以版 1 の 裏面側に、 コンチクト別の n * 領域 1 l を、 A a あるい は P の 転放で設ける。 n * 領域 からのオートドーピングを初ぐために、 図に は 示さない が 俳 化 飲及 び 宜 化 級 を 裏面に 資常 は 殺 け て お・く・

せずに住計な顔化額を得るには、800 T程度の観 度での高圧酸化が直している。

その上に、たとえば2~4km 程度の厚さの SiO. 脚をCVDで取扱する。 (N: + SiHa + O ,) ガス系で、300~500℃程度の製度で 所領の厚さの SiO, 数を堆積する。O:/ SiH。 のモル比は禁獲にもよるが4~40程度に数定す る。フォトリングラフィ工程により、セル関の分 難倒職となる部分の酸化觀を携して他の領域の酸 化阻 は、 (C F 4 + H 1) , C 1 F 4 , CH, F 7 年のガスを用いたリアクティブイオンエッチング。 で除去する (第16階の工程(a))。例えば、10× 10μm = に1 海索を設ける場合には、1 0 μm ピ ッチのメッシュ状に SiO。酸を残す。 SiO。膜の 雌はたとえば2mm 程度に選ばれる。リアクティ ブイオンエッチングによる表面のダメージ歴及び 打弧槽を、Ar/CI 。ガス系プラズマエッチングか ウエットエッチングによって旅去した校、超高兵 空中における展帯からしくは、ロードロック形式 で十分にお姐気が精神になされたスパック、ある

いは、SiX 。ガスにCO。レーザ光線を照射する誠 圧光CVDで、アモルファスシリコン301七唯 拉する (第18回の工程(b))。 CB r F s . C C 1. F. . CL。午のガスを用いたりアクティ ブイオンエッチングによる異方性エッチにより、 SiO, 原側近に収益している以外のアモルファス シリコンを輸出する (第16関の工程 (c)) 。前 と阿様に、ダメージと打染階を十分除去した後、 シリコン族仮表面を十分特がに抗怖し、(H,+ SiH, . Cl, + HCl) ガスポによりシリコ ン際の選択成長を行う。数10Terrの練圧状態で 成蹊は行い、 抗板製度は 800~1000℃ , HCLのモ ル比をある程度以上高い値に設定する。 HC2の装 が少なすぎると選択嫌長は起こらない。シリコン 芸板上にはシリコン結晶層が皮及するが、SiO 。 層上のシリコンはRCまによってエッチングされて しまうため、 SiOz 牌上にはシリコンは堆積しな い (男16関(d))。 n * 滑ちの尽さはたとえばる ~5μο 程度である。

不納物議度は、好ましくは10¹³~10¹⁶ cm⁻³ 程度

特局昭 60-12763 (20)

に設定する。もちろん、この範囲をずれてもよいが、 p n - 接合の拡散電位で完全に空乏化するかもしくはコレクタに動作電圧を印加した状態では、少なくとも n - 領域が完全に空乏化するような不純物確依および厚さに選ぶのが設ましい。

は、花板をまず1150~1250で程度の高級処理で変態があり、 このでは、 このでは、 208で程度の高級処理である。 ないでは、 このでは、 208ででは、 ディーディン・ファイン・ 200ででは、 200ででは、 200ででは、 200ででは、 200でである。 200ででは、 20

反応室におけるウェハ女神具は、より高気圧の低い最高純茂溶散サファイアが通している。 原材料ガスの予防が容易に行え、かつ大統量のガスが流れている状態でもウェハ酸内製液を均一化し易い、すなわちサーマルストレスがほとんど発生し

ないランプがあによるウェハ直接が放送は、 高品質 エピ暦を得るのに適している。成長時にウエハ変 面への余外線開射は、エピ暦の品質をさらに何上させる。

分離領域 4 となる SiO。 層の個壁にはアモルファスシリコンが車板している (第 1 6 間の工程(c) 、アモルファスシリコンは個型成長で単純 日本のは、SiO。分離領域 4 との界で単純 の部品が非常に優れたものになる。高級依由 2 で を 10 で の 1 6 間の工程(d))、設置設度 1 ~ 20×10で c= 2 段度のP領域 6 を、ドープトオキサイドからの状か、あるいは低ドーズのイオン性及 成するのな した 拡散により 頂定の探 で 1 μm 程度である。

P 们域8の序さと不純物器度は以下のような考えで決定する。感度を上げようとすれば、 P 領域 8の不純物議度を下げてC beを小さくすることが 領ましい。 C beは略々次のように与えられる。

Che = Ae e
$$(\frac{q \cdot N}{2 \cdot V \cdot bi})$$

ただし、Vbiはエミッタ・ペース関払数電位であり、

$$Vbi = \frac{K}{q} - 1 = \frac{N}{n_1} + \frac{N}{n_2}$$

で与えられる。ここで、etはシリコン結晶の前性 スペート はエミックの不純物資液、N はペース のエミックに領接する B が を小さくく する B が で なって、 B を で ない か で で し し す ご ると ペース 前 域 が 野 作 に なった が ない と ペース が 野 作 に なった が ない と で で えんして パンチングスルー 状態 に な で 値 が 完全 に 空 乏 化 し て パンチングスルー 状態 に な ら が 完全 に 空 乏 化 し て パンチングスルー 状態 に な ら ない 程度 に な 反 定 で 表 と で な の れ と で 変 え に 空 乏 化 し て パンチングスルー 状態 に な ら ない 程度 に 変 え に で る と

その後、シリコン基板製価に(H : + O :) ガス系スチーム酸化により数 1 0 A から像 1 0 0 A 程成の厚さの危険化数 3 を、8 0 0 ~ 9 0 0 で 程度の温度で形成する。その上に、(Sik。 + Nk:) 系ガスのC V D で痩化酸(S i : N 。) 3 0 2 を

持期昭60-12763(21)

500 ~1500A程度の厚さで形成する。形成温度は 700 ~900 で程度である。MRs ガスも、RC2 ガス と並んで連常入手できる製品は、大量に水分を含 んでいる。水分の多いIII。ガスを取材料に使う と、厳業適度の多い窒化器となり、再現性に乏し くなると何時に、その後の SiOs 膜との選択エッ チングで選択比が取れないという結果を招く。 BB。ガスも、少なくとも木分合有量が8.5ppm以下 のものにする。水分合有量は少ない程盤ましいこ とはいうまでもない。変化膜302の上にさらに PSC数 300をCVDにより堆積する。ガス系 は、たとえば、 (No + SiNa + Oz + PHo)を 用いて、300~450 ℃程度の基度で2000~3000人 収度の既さの P S G 験 を C V D により堆積する (第16例の工程(e))。 2版のマスク合せ工程 を含むフォトリソグラフィー工程により、 n * 朝 娘で上と、リフレッシュ及び読み出しパルス印加 厳樹上に、Azドープのポリシリコン酸304を堆 枝する。この場合ァドープのポリシリコン膜を 使ってもよい。たとえば、2個のフォトリソグラ

フィー工程により、エミック上は、PSG膜、 Si, N a 数 。 SiOz 験をすべて除去し、りフレッ シュおよび及び読み出しパルス印加世級を設ける 部分には下地の SiO。 腹を残して、PSGPと Sig H a 膜のみエッチングする。その後、Asドー プのポリシリコンを、(Ng +SiX a + Ask y) も しくは(Hz + SiRa + AsHz) ガスでCVD族に より班務する。班務報店は550℃-700℃影 度、股界は 1000~ 2000 人である。ノンドープ のポリシリコンをCVD鉄で堆積しておいて、モ の格は又はPを拡散してももちろんよい。エミッ タとりフレッシュ及び彼み出しパルス印加電艦と を除いた他の部分のポリシリコン親をマスク合わ せフォトリングラフィー工程の後エッチングで除 去する。さらに、PSG膜をエッチングすると、 リフトオフによりPSG既に堆積していたポリシ リコンはセルフアライン的に除去されてしまう (516回の工程(1))。ポリシリコン数のエッチ ングは C g Clg F a 。(CB r F g + C l g)等 のガス系でエッチングし、SIIN。股はCH,

F,等のガスでエッチングする。

次に、PSG膜305を、すでに述べたようなガス系のCVD法で塩積した後、マスク合わせ工程とエッチング工程とにより、リフレッシュパルス及び読み出しパルス電極用ポリシリコン勝上にコンタクトホールを開ける。こうした状態で、Al、Al-Si.Al-Cu-Si等の全級を真空底着もしくはスパッタによって塩低するか、あるいは

(CR。)。 A & や A & Cl。 を取材料ガスとする
プラズマ C V D 法、 あるいはまた上記取材料ガス
の A & - C ボンドや A & - Clがンドを 庭 接 光照射
により切断する 光照射 C V D 法により A & を を 収 技
する。 (CH。)。 A & や A & Cl。 を 取材料ガスと
して上記のような C V D 法を行う場合には、 大 必
りして上記のような C V D 法を行う場合には、 不 か か 酸 な コ ンタ
りトホールに A & を 枢 値 するには、 永 分 や 酸 変 を と が た C V D 法が 優 れ て
いる。 第 1 図に 示された 全 馬 配 値 1 0 の パ タ - ニ
ングを終えた 後、 婚 随 絶 経験 3 0 B を C V D 法で

牧植する。 3 0 6 は、 歯造した P 5 G 膜、 あるいは K C V D 法 SiQ。 膜、 あるいは M 水性等を 今歳 し する 必要が ある 場合に は、 (SiH。 + NH。) ガス 系の プラズマ C V D 法によて B 成した Si。 N。 膜 中の 水素の 含 4 量を 低く 抑えるために は、 (SiH。 + N。) ガス系での プラズマ C V D 法を 使 伯 する。

プラズマC V D 法によるダメージを現象させ形成された Si, N 。 段の電気的耐圧を大きくし、かつリーク電波を小さくするには光C V D 法には 2 溢りの方法がある。 (SiN 。 + NII , + Hg) ガス系で外間から水銀ランプの 2537人の紫外線を照射する方法と、 (SiN 。 + III) ,ガス系に水銀ランプの 1848人の紫外線を照射する方法である。いずれも 3 数数 複 波 は 150 ~ 350 で 2 投資である。

マスク合わせ工程及びエッチング工程により、 エミッタフ上のポリシリコンに、絶縁関305,308 を貫通したコンタクトホールをリアクティブイオ ンエッチで開けた後、厳盗した力法でA 2 . A 2

特局昭60-12763 (22)

- Si,A 1 - Cu - Si等の金属を堆積する。この場合には、コンタクトホールのアスペクト比が大きいので、CV D 法による権限の方がすぐれている。第1回における金属配線 8 のパターニングを終えた後、最終パッシベーション 額としての Sis N。膜あるいは P S G 膜 2 を C V D 法により 権祉する (第16回(a))。

この場合も、光CVD法による設がすぐれている。 1 2 は異節の & 1 , & 1 - Si 等による食品電価である。

水免明の光電費装置の製法には、実に多彩な・ 工程があり、引16回はほんの一例を述べたに過

本発明の光電変換を置の重要な点は、 P 留域 6 と n * 領域 5 の間及び P 領域 6 と n * 領域 7 の間のリーク電流を如何に小さく抑えるかにある。
n * 領域 5 の必費を良好にして暗電鏡を少なくすることはもちろんであるが、酸化照などよりなる分離領域 4 と n * 領域 5 の評価こそが問題である。第16 図では、そのために、あらかじめ分離

領域4の関號にアモルファスSiを集積しておいて エピル長を行う方法を説明した。この場合には、 エピ追及中に基框Siからの固相連及でアモルファ スSiは単結晶化されるわけである。エピ成長は、 850 ~ 1000 で程度と比較的高い温度で行われ る。そのため、基板Siからの調相或及によりアモ ルファスSiが単結晶化される向に、アモルファス Si中に散動品が成長し始めてじまうことが多く、 結晶性を感くする緊眼になる。程度が低い方が、 固相慮長する速度がアモルファスSi中に数約品が 成長し始める速度より相対的にずっと大きくなる。 から、選択エピタキシャル庶長を行う前に、55 0℃~700℃程度の低温処理で、アモルファス Siを単齢品しておくと、昇頭の特性は改善され る。この時、浩板SiとアモルファスSiの間に触化 殺等の際があると関組成長の関節が遅れるため、 何者の塩乳にはそうした層が含まれないような値 高精体プロセスが必要である。

アモルファスSiの関相或長には上述したファーナス成長の他に、基版をある程度の極度に使って

おいて ファシュランプ加熱あるいは無外離ランプによる、たとえば象がから殺 1 0 分程度のラビッドアニール技術も4 角がである。こうした技術を使う時には、 SiO: 原側型に攻破する5iは、 多結晶でもよい。ただし、非常にクリーンなプロセスで攻接し、多結晶体の結晶粒果に健康、炭素等の含まれない多結晶5iにしておく必要がある。

こうした SiO. 領値のSiが単新品化された数、 Siの選択はほを行うことになる。

定の是のPを含んだ SiO。酸にしておく。さらにその上に SiO。をC V D 法で地級するということで分離別域を作っておく。その後の高温プロセスで分離別域を中にサンドイッチ状に存在する偶を含んだ SiO。酸から、焼が高抵抗ュー 飢壊 5 中に拡致して、洗頭がもっとも不能物資度が高いという良好な不鈍物分布を作る。

すなわち、部17図のような構造に構成するわけである。分離個域4が、3 間構造に構成されていて、3 0 8 は防酸化脱SiO。、3 0 9 は構を含んだC V D 注SiO。 脱 である。分離個域4 に防接して、n ー 旬域5 中との間に、n 旬波3 0 7 が、焼を含んだSiO。 脱 3 0 9 からの拡散で形成される。3 0 7 はセル 関 辺全部に形成されている。この構造にすると、ベース・コレクタ間9 号 C bcは大きくなるが、ベース・コレクタ間リーク位強は強減する。

33.1.6 図では、あらかじめ分離別絶難領域4を 作っておいて、選択エピタキシャルは臣を行なう 例について以明したが、基板上に必要な高係抗

特恩昭60-12763(23)

n - 博のエピタキシャル成長をしておいてから、 分離 領域と なるべき 熱分をリアクティブイオン エッチングによりメッシュ状に切り込んで分離 領域を形成する、 U グループ分離技術 (A. Bayazaka et al. "U - groote isolation technique for high speed bipolar VLSI'S", Tech. Dig. of IEDN. P.62, 1882, 参照)を使って行うこともで きる。

水発明に低る光理変換数数は、絶縁物より構成 される分離的域に取り囲まれた領域に、その大部 分の旬度が半導体ウエハ表面に降後するペース個 近が拝 遊状 遇になされたパイポーラトランジスタ を形成し、浮遊状態になされたペース領域の電位 を確い絶縁層を介して前記ペース領域の一部に設 けた電板により胼縛することによって、光情報を 光電変換する装置である。高不能物濃度領域より なるエミッタ領域が、ベース領域の一部に設けら れており、このエミッタは木平スキャンパルスに より動作するMOSトランジスタに接続されてい る。前途した、浮進ペース領域の一部に移い絶縁 **塔を介して設けられた世様は、水平ラインに接続** されている。ウエハ内盤に設けられるコレクタ は、次板で構成されることもあるし、目的によっ ては反対視電型高極抗波板に、各水平ラインごと に分離された高濃度不純物埋込み領域で構成され る場合もある。絶経歴を介して設けられた電極 で、拝遊ペース領域のリフッレッシュを行なう時 のパルス電圧に対して、借号を読出す時の印刷パ

たとえば、前記の実施例で説明した構造と課業 型がまったく反転した構造でも、もちろん何様で ある。ただし、この時には印加電圧の極性を完全 に反転する必要がある。選性型がまったく反転し た構造では、領域はロ環になる。すなわち、ペースを構成する不純物はASやPになる。ASやPを含む領域の漫面を離化すると、ASやPはSi/SiO。 界面のSi領にパイルアップする。すなわち、ペース内部に表面から内部に向う強いドリフト電学が 生じて、光励起されたホールはただちにペースが らコレクタ側に抜け、ペースにはエレクトロンが 効率よく各種される。

持爾昭 60-12763 (24)

ため、p倒娘のSI/SiO。界面に集まったエレクトロンは、このA・質嫌に野館合される前に使れ込む。そのために、たとえポロンがSi/SiO。界面近傍で減少していて、逆ドリフト電界が生じるような領域が存在しても、ほとんど不感観域にはならない。むしろ、こうした領域がSi/SiO。界面からない。むしろ、こうした領域がSi/SiO。界面からない。むして内部に存在させるようにするために、ホールが界面で精被する効果が無くなり、p唇のベースに対けるホール書級効果が良計となり、きわめて領ましい。

以上説明してきたように、本角明に光電変数数 置は、 停道状態に なされた 随野電極領域である ベース領域に光により動起されたキャリアを書数 するものである。 すなわち、 Basa Store Image Sensor と呼ばれるべき姿数であり、 BASIS と略 条する。

水免明の光電を接換数量は、1個のトランジスタで1個素を構成できるため高密度化がきわめて容・ 品であり、同時にその構造からブルーミング、ス ミアが少なく、かつ品感度である、そのダイナミックレンジは広く取れ、内部増程は飽を有するため配譲存及によらず大きな供与電圧を発生するため低幾台でかつ周辺昭弘が容易になるという特徴を有している。例えば存来の高品質関係機能を 位として、その工業的価値はきわめて高い。

なお、本免事に係る光電変換要数は以上述べた 関体機像装置の外に、たとえば、頻像入力装置、 ファクシミリ・ワークステイション、デジタル権 写像、ワープロ等の頻像入力装置、OCR、パー コード級取り装置、カメラ・ビデオカメラ、8ミ リカメラ等のオートフォーカス所の光電変換被写 体検出装置等にも応用できる。

あ8回(b) に、過酸的リフレッシュ動作、苦酸 動作、統出し動作、そして過酸的リフレッシュ動 作と返回するときの、エミッタ、ベース、コレク タ各種における電位レベルを表したものを示す。 各部位の電圧レベルは外部的に見た電位であり、 内部のポテンシャルレベルとは一部一致していない所もある。

説明を簡単にするためにエミッタ・ベース国の 拡散理位は徐いてある。したがって、第8回(b) でエミッタとベースが阿ーレベルで表される時に は、実際にはエミッタ・ベース間に

$$\frac{K-T}{q} = \ln \frac{N_0 + N_A}{n_i}$$

でゲえられる拡散電位が存在するわけである。

第8日(b) において、状態の、のはリフレッシュ動作を、状態のは普積動作を、状態の、のは 送出し動作を、状態のはエミッタを接地したとき の動作状態をそれぞれ示す。また電位レベルは 0 ボルトを頃にして上側が負。下側が正常位をそれ ぞれ示す。状態のになる前のペース電位はゼロボ ルトであったとし、またコレクタ電位は状態のか ら申まで全て正電仪にパイアスされているものと する。

上記の一進の動作を新8回(a) のタイミング関と共に最明する。

第8図(a) の被影67のごとく、時刻 t. 1 において、 端子37に正理圧、 すなわちリフレッシュ 世形 V mx が印加されると、 第8図(b) の 状態の に 電位 2 0 0 のごとくベースには、 すでに 延明 した ほに、

なる分圧がかかる。この電位は時間 t 」から t 。の間に、 次第にゼロ電位に向かって減少していき、時期 t 。では、 節 8 図 (b) の点線で示した電位 2 0 1 となる。この電位は前に裁明した様に、過渡的なリフレッシュモードにおいて、 ベースに残る電位 V 。である。時間 t 。において、 被形 8 7 のごとく、リフレッシュ電圧 V mm がゼロ電圧にもどる時間に、ベースには、

持周昭60-12763 (25)

なる電圧が前と同様、 容量分割により発生するので、 ベースは扱っていた電圧 V 。 と新しく発生した電圧との加算された電位となる。 すなわち、 状態学において示されるベース電位202であり、これは、

てケえられる.

この様なエミッタに対して逆パイアス状態において光が入射してくると、この光により発生したホールがベース領域にお扱されるので、状態中のごとく、入射してくる光の微さに応じて、ベースで位202はベースで位203、203、、203、、203、のごとく次語に正電位に向って変化する。この光により発生する電圧をVPとする。

次いで被形 6 9 のごとく、水平ラインに飛道シフトレジスタより単圧、すなわち読出し電圧 V ■ が印加されると、ペースには

に設定した非波出しパルス幅が1~2μ m 位のとき、約50~100m V 程度であり、この電圧をV。とすると、エミッタ電位207、207 / 、207 / は前の例の場に0.1 μ m 以上のパルス幅であれば直接性は十分確保されるので、それぞれVp+V,+、Vp + V。と

ある-- 定の設めし時間の後、彼野 6 9 のごとく 設出し電圧 V 。 がゼロ電位になった時点で、ベースには

なる世形が加算されるので、状態中のごとくペース定位は、設出しパルスが印加される前の状態、 すなわち逆パイアス状態になり、エミッタの電位 変化は好止する。すなわち、このときのペース電 位208は、

なる電圧が加算されるので、光がまったく規則されないときのベース確依204は

ベース退位が、この様に、エミッタに対して、 関力向バイアスされると、エミッタ側からエレク Gロンの作人がおこり、エミッタ電位は次部に 近 電位方向に動いていくことになる。 光が照射され なかったときのベース電位 2 0 4 に対するエミッ タ唯位 2 0 6 は、銀力向バイアスを0.5 ~ 0.8 V

で与えられる。 これは彼비しが始まる前の状態中とまったく同じである。

この状態物において、エミック側の光竹を貼りが外にへ設出されるわけである。この設出しが終った後、各スイッチングMOSトランジスタ48、48~、48~が認道状態となり、エミックが接地されて状態物のごとく、エミックはゼロではとなる。これで、リフレッシュ動作、者は動作、説出し動作と一遇し、次に状態のにもどるわけであるが、この時、最初にリフレッシュ動作に入る削は、ベース電位がゼロ電位からスタートしたのに対して、一遇してきた後は、ベース電位が

特局場60-12763 (26)

加算された電位に登化していることになる。したがって、この状態で、リフレッシュ電圧 V m が印加されたとしてもペース電位はそれぞれ V c 、 V c + V p 、 になるだけであり、これでは、ペースに、十分な動力向バイアスがかからず、光の強くあたった所は関方の、光の弱い 部分の情報は稍えずに残るということが生することは弱ら関に示したリフレッシュ動作の計算例から見てもあきらかである。

この様な現象は過額的リフレッシュモード 物幹のものであり、完全リフレッシュモードでは、ベース 電位が必ずゼロ 電位に なるまで長いリフレッシュ時間をとるために、この様な問題は生じない。

以上近べたような不具合が生ぜず、かつ高速り フレッシュが可能な他の実施例について以下に設 明する。今まで述べてきたりフレッシュの方法 は、ベースにMOSキャパックを通してパルスを 印加し、ペース電位を正電位とすることにより行 なっていた。すなわち、ベースが正電位のとき、 ベース・コレクタ間接合ダイオード D bcが、遅通 状態になり、ホールがベースより使れだすことに より、ペース電位が接地電位に向って、親少して いくときの過敏的状態、すなわち過敏的リフレッ シュあるいは、ペース電位が完全に接地電位になる る完全りフレッシュを用いていたわけである。P ペースの場合には、所定の量のホールがペースか ら無くなっているので、リフレッシュパルスを飲 去した状態では、pペースは負に抑覚し、所定の 負電圧になる。

これに対して以下に述べる実施例は、 各光セン サセルにNOSトランジスタを負荷して、 ペース か ら光動起によって書積されたホールを取りのぞき 所定の負電圧にするという考え方によりリフレッ

シュを行なうことを可能にした光電を換数量に関 するものである。

以下第18図(a),(b),(c) を用いて、くわしく 製明する。

第18図(a) は基本光センサセルを二次元的にいくつか配列したときの一部を示す平園図であり、第18図(b) は(a) 図のAA 解酸図、第18図(c) は、二次元的にいくつかの基本光センサセルを配置したときの回路構成をそれぞれ示す図である。

第18 図(a) においてエミッタ領域で、疑出し、 用の重収ライン 8 およびこの配銭とエミッタ領域 7 とのコンタクト19、p領域 6、および M O S キャパシタ 9 で構成されている所は第1 図に示し たものとまったく何じである。

ただし、MOSキャパシタ9は、第1図に示した実施例では読出しおよびリフレッシュの名動作において共通に使用されているが本実施例では後で述べるように読出し動作として使用される。

第1回に示した実施側と異なるのは、各光セン

サセルにリフレッシュ川の p チャンネル M O S ト ランジスタが付加されている点である。すなわち が1.8間(b) の新数図を見ると明らかな様に光セ ンサセルのり領域6とこのり領域8と切り触され た所に、拡散、イオン狂入等で形成されたり領域 220、何者の間の 1型チャンネルドープ 紅娘、 放化膜関域3、およびゲート電板221より構成 されるトチャンネルMOSトランジスタが付加さ れている。この新らしく形成される。如此220 は、光センサセルのp前娘6を形成するとき何時 に作られ、また、各額坡間のチャンネルになる。 烈衛城は、イオン住入技術等を別いてソース・ド レイン間がパンチスルーじない様に、n型の不輔 物鑑度を増加させるチャンネルドープがなされ る。 少々プロセス数は増すが、 pMOSのソース ・ドレイン間のパンチスルーを押えるために仕り 初棟220を表面近傍にごく狩く作ることも有効 である.

特問昭 60-12763 (27)

パシタ電板3と共通接続され、水平ライン10を 通してパルスが印加される機構成されている。またpチャネルMOSトランジスタのp領域すなわちドレイン領域220は水平ライン223とコンタクト222を介して接続されている。

したがって、水平ライン10と水平ライン223 および重なライン8 は多層配線技術によって形成され、それぞれの間は、絶縁観により絶縁されているわけである。

第18図(c) は以上で説明した構造をもつ光センサセルのベース们域と共通なソース領域、配額 10と共通接続されたゲート領域をもつ Pチャン ネルMOSトランジスタが各光センサセルに付加 されていることである。

以下に木炭鉱例の動作について説明する。

光助起によるホールのベースの普技動作の前は、第8図(b) の状態のの要にベース領域は負電 圧にバイアスされている。また電荷書技動作では ③の様に光によって発生したホールがベース領域 に者後され、光の後さに応じてベースの電位は正 の方向に向かって変化していく。この状態において配線10を介して、説出しパルス可圧V。が印加されると例のごとく、ベース電位が正電位になされ、ベースに審疑された情報がエミッタ側に説がされることになる。また説出しパルス電圧V。が接地性位になされた時に状態のとなり、また、上シック側から飛遊ラインの配線8を通してエミックが設置され状態のとなるのは、すでに前に設明した実施例と同じ動作をするわけである。

設出しパルスが配銀10に印加された時、第18図(a)に示す様に、光センサセル224から疑問しが行なわれるが、この時、阿時に光センサセル224~に接続されたpチャンネルMOSトランジスタのゲートにも四一の読出しパルスは正のパルスであり、これによりpチャンネルMOSトランジスタが得近状態になることとはなく、何ら光センサセル224~には影響をおよぼさない。

38 図(b) のめのごとく、お光センサセルの

4 図面の簡単な説明

部 1 図から節 6 図までは、木角側の一変施例に 係る光センサセルの主要構造及び放木動作を説明 するための図である。第1頭(a) は平面図、(b) は斯匹図、(c) は等価値路図であり、奶2 図は就 出し動作時の等価回路図、第3回は続出し時間と 統山し電圧との関係を示すグラフ、第4図(a) は 潜位促促と説山し時間との関係を、第4図(b) は パイアス選近と競出し時間との関係をそれぞれ示 すグラフ、切る図はリフレッシュ動作時の等価面 路図、 郊 6 図 (a) ~ (c) はりフレッシュ時間と ベース並位との関係を示すグラフである。第7図 から郊10凶までは、郊1囚に示す光センサセル を用いた光電変換整置の説明図であり、第7級は 回路図、第8図(a) はパルスクイミング図、群8 図(b) は各動作時の危位分布を示すグラフであ る。第9頃は山力信号に関係する等価過路級、豚 1.0 図は非通した瞬間からの出力電圧を時間との 関係で示すグラフである。第11、12及び13 図は他の光電変換装置を示す回路器である。 節1

特勵場60-12763(28)

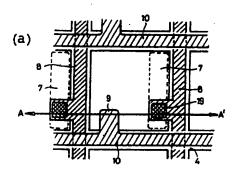
4 関は本発明の実施側に係る他の光センサセルの主要構造を散明するための平振図である。第15 関は、第14 図に示す光センサセルを用いた光電 複換範圍の開路図である。第18 関及び17 関は水発明の光電変換数型の一製設力法例を示すための斯価図である。第18 関は本発明の実施側に係る光センサセルを示し、(a) は斯圏図。(b) はその等価问路図である。第(c) は関路構成図である。

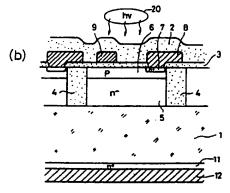
1 … シリコン状板、2 … P S G 酸、3 … 絶縁酸化酸、4 … 余子分離倒域、5 … a ** 何域(コレクタ何域)、6 … p 領域(ベース領域)、7 、7 ′ … a ** 領域(エミッタ領域)、8 … 配線、9 … 電極、10 … 配線、11 … a ** 領域、12 … 電極、13 … コンデンサ、14 … バイポーラトランジスタ、15、17 … 接合容量、16、18 … ダイオード、19、19 ′ … コンタクト係、20 … 光、28 … 垂直ライン、30 … 光センサセル、31 … 水平ライン、32 … 垂直シフトレジスタ、33、35 … MOSトランジスタ、36、37 …

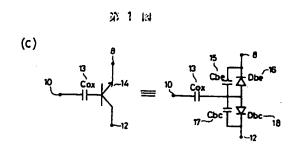
編子、38…垂直ライン、39…木平シフトレジスタ、40…MOSトランジスタ、41…出力ライン、42…MOSトランジスタ、43…備子、44…トランジスタ、44、45…及荷是核、46…嫡子、47…嫡子、48…MOSトランジスタ、49…嫡子、61、62、63…区職、64…コレクタ電位、67…被形、84…電液標、100、101、102…木平シフトレジスタ、111、1112…出力ライン、138…単塵ライン、140…MOSクランジスタ、148…MOSトランジスタ、150、150、…MOSコン

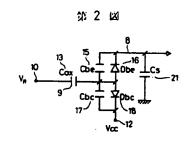
デンサ、152、152、…光センサセル、202、203、205…ペース電位、220… p* 領域、222、225…保線、251…p* 領域、252 a* 領域、253…配線、300… アモルファスシリコン、302…変化膜、303… …PSG膜、304…ポリシルコン、305…P SG膜、306…層間絶縁膜。

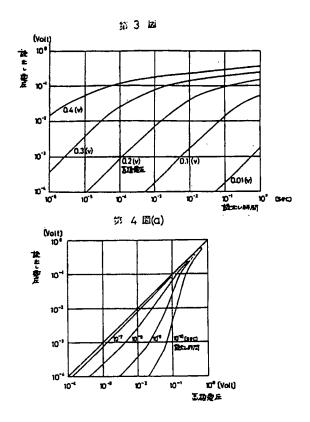
双 1 次

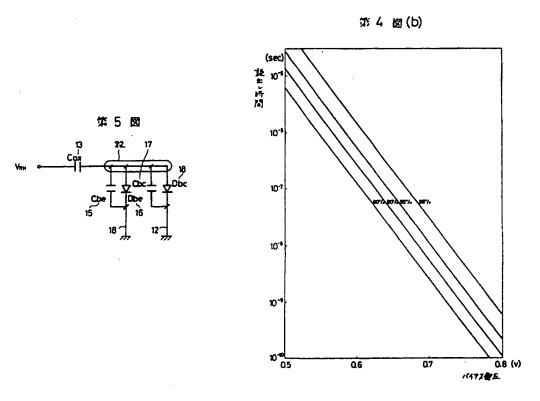


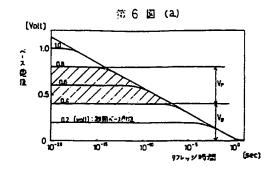


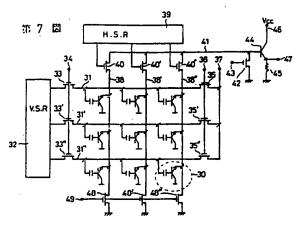


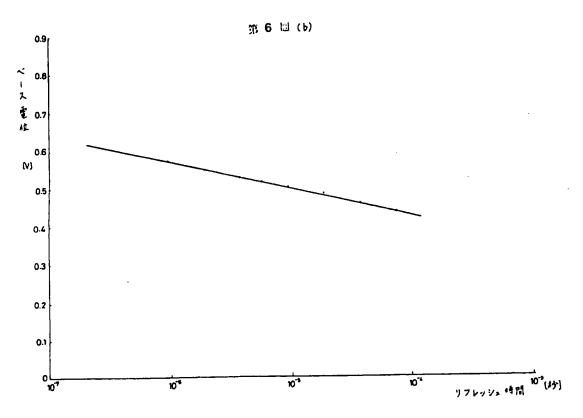


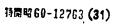


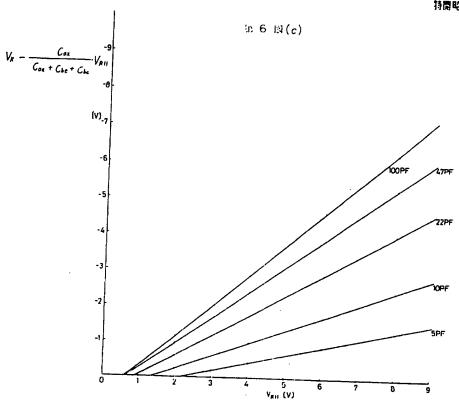


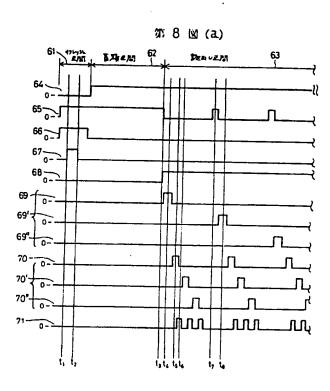




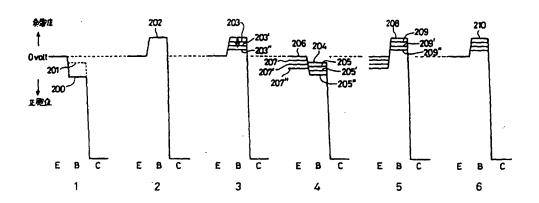


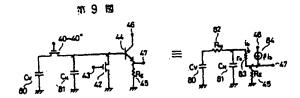


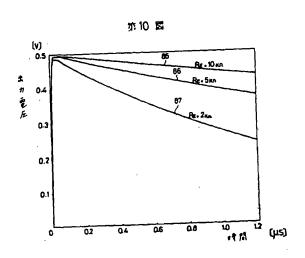


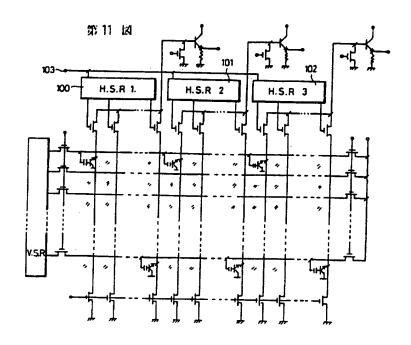


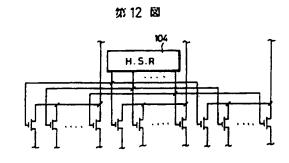
第 8 图(b)

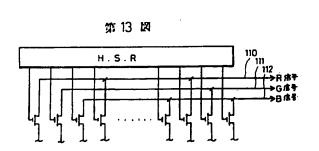


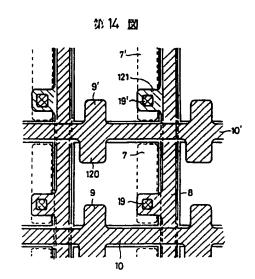


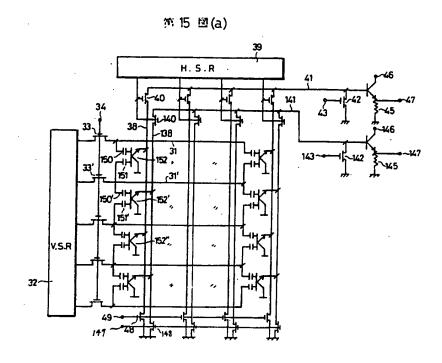


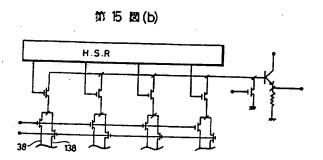


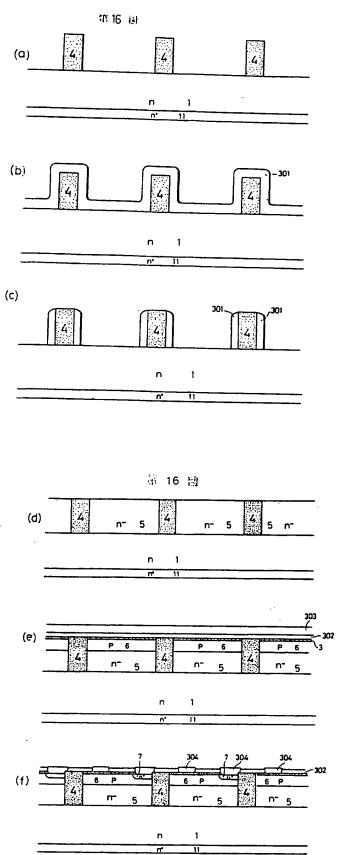


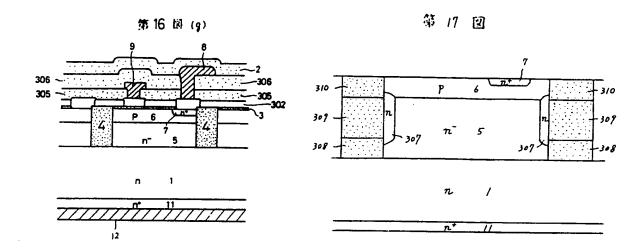


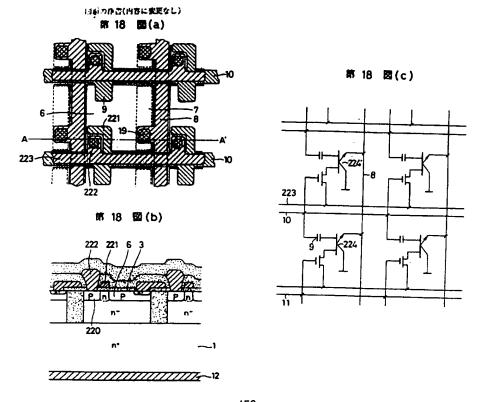












非然相正要

143和58年 8月18日

特計庁長官 若杉和夫 級

1 事件の表示

特顧昭58-120755号

2 発明の名称

光道变换装置

3相近をする者

歩作との関係 特許出新人

氏名 大 見 忠 弘

4 代理人

任所 東京都格区虎ノ門五丁目13番1号。

虎ノ門40座ビル

近名 (6538) 弁歴士 山下標平

5 補近の対象

im Bd

6.福正の内容

別紙の通り、第18段(m)、(b)及び

(c) の旅街を補充する。



HE"

**** 404 15100 (9

手統制頂頂荷

WHO 5 9 4 5 H 23 B

 $\{ \cdot \}_{i \in J}$

特許疗量官 若 杉 和 夾 - 韓

- 1. 水作の表示 特願附58-120755号
- 発明の名称
 光心変換装置
- 3 補正をする名 事件との関係 特許出願人 氏名 火 見 忠 弘
- 4 . 代 理 人
 住所 東京都港区建ノ門五丁目13番1号港ノ門40数ビル 氏名 (6538) 介理士 山 F 株 (平平)
- 5 . 荷正の対象 明細背の発明の詳細な説明の簡

6、補正の内容

- (1) 明顧書籍19頁第12行の「10 cm ¹³」を 「10¹² cm ⁻³」と補正する。
- (2) 引細密節22度第8行の

$$\begin{array}{c} 1 \\ -V_3 + \\ \hline Coz + Cbe + Cbc \end{array} \cdot V = 0$$

*

と補正する。

- (3) 明細書第34頁第14行の「10 [sec]」を 「10⁻¹⁵[sec]」と袖正する。。
- (4) 明顯書第36頁下から1行目の「電圧V を」を 「心圧V_A も」と補正する。
- (5) 明細審算41頁下から5行目~4行目の「、パッファMOSトランジスタ33、331、331」を開除する。
- (6) 明顧審訴45夏下から2行目の「はクッリブ」を 「クリップ」と補正する。

- (7) 明維者第53 眞路8行の「本質的に」の前に「ど」を挿入する。
- (8) 明細料第53页下から7行目の「途中」の後に「に」を帰入 する。
- (9) 明朝内第64頁第1行の「エミッタ7、 は」を「エミッタ7、7'は」と横近する。
- (10) 明都書館64頁第8行の 「エミッタ はコンタクトホール1 を」を「エミッタフ" はコンタクトホール19 を」と補正する。
- (II) 明朝出路54度下から8行目の「水平ライン3 に」を「水平ライン31'に」と視正する。
- (12) 明朝的第64夏下から6行目の「セル15 の」を「セル152 の」と補近する。
- (13) 別額第第64頁下から6行目の 「MOSキャパシタ15 は」を「MOSキャパシタ150* は」と初正する。
- (14) 明細書館64頁下から5行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン31'に」と補近する。
- (15) 明細の第64頁下から3行目の「光センサセル15 の」を「光センサセル152 の」と初正する。
- (16) 明顧書語 6 4 頁下から 2 行目の「光センサセル 1 5 の」を 「光センサセル 1 5 2 °の」と袖正する。

特開昭60-12763 (38)

- (17) 明顔 第86頁第8行~7行および第12行の「水平ライン3 に」を「水平ライン31'に」と補託する。
- (18) 明細 第66頁第12行~13行の 「MOSキャパシタ15 を通して光センサーセル15 の」 を「MOSキャパシタ150′を通して光センサセル152′の」と相正する。
- (18) 明細物節66頁下から2行目および1行目と、第67頁第8 行目の「光センサーセル」を「光センサセル」に補正する。
- (20) 明細智第68頁下から5行目の「コレクター」を 「コレクタ」と補正する。
- (21) 明顧客店 8 真下から 4 行目および下から 3 行目の「n 埋 込領域」を「n*埋込領域」と補正する。
- (22) 明細密第77頁第7行の「(c).」を「(c)).」と他 正する。
- (23) 明細書館78頁第1行の

「 Cbe = Ae
$$\epsilon$$
 $(-\frac{q \cdot N}{2 \cdot q \cdot V_{bi}})$ 」を Cbe = Ae ϵ $(-\frac{q \cdot N_A}{2 \cdot q \cdot V_{bi}})$ 」 と 相正する。

「第18層(4)」と補正する。

- (32) 明細審路103度下から4行日の「嬰に」を「様に」と補正する。
- (33) 明朝投第103頁下から2行目の「Φの級に」を「状態Φの 様に」と補正する。
- (34) 明編都第104頁第9行の「数数され」を「接地され」と補 正する。
- (35) 明顧遺跡104頁下から1行目の「Gのごとく」を「状態Gのごとく」と初正する。

(24) 明顧費節78買節4行の

と袖正する。

- (25) 明維会第78頁第6行の「N はエミッタの不純物課度、 N はペース」を「No はエミッタの不純物課度、Na はペース」と補正する。
- (26) 明朝書節78頁節8行および9行の「N 」を「NA」と補近する。
- (27) 明細的的8 G 反動1 O 行の「SiO。 . 3 O 9 は」を「SiO。 . 3 O 9 は」と相正する。
- (28) 明細讲第91頁第12行の「未発明に」を「木発明の」と補 近する。
- (28) 明朝啓第96頁下から4行目の「Gロン」を「トロン」と禍 正する。
- (30) 明朝你第97其第8行の「Vp+Vp+」を「Vp+Vp」 と袖正する。
- (31) 明細姿第102頁下から1行目の「第8関(a)」を